58 1 PN="60-012762" ?t 8/5/1

8/5/1

DIALOG(R) File 347: JAPIO

(c) 2002 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01534262 **Image available**
PHOTOELECTRIC CONVERSION DEVICE

PUB. NO.: **60-012762** [JP 60012762 A] PUBLISHED: January 23, 1985 (19850123)

INVENTOR(s): OMI TADAHIRO

TANAKA NOBUYOSHI

APPLICANT(s): OMI TADAHIRO [000000] (An Individual), JP (Japan)

APPL. NO.: 58-120754 [JP 83120754] FILED: July 02, 1983 (19830702)

INTL CLASS: [4] H01L-027/14; H01L-029/76; H04N-005/335

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.6

(COMMUNICATION -- Television)

JAPIO KEYWORD: R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS); R098 (ELECTRONIC MATERIALS -- Charge Transfer Elements,

CCD & BBD)

JOURNAL: Section: E, Section No. 318, Vol. 09, No. 126, Pg. 25, May

31, 1985 (19850531)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the titled device sufficiently realizing high resolution by a method wherein the potential of a control electrode region of floating state provided in a semiconductor transistor is controlled via capacitor, where the potential is controlled by means of an IGFET constituting the device during the action of carrier accumulation, read-out, and refreshing.

CONSTITUTION: An $n(\sup -)$ type layer 5 is epitaxially grown on an $n(\sup +)$ type Si substrate 1 and then formed into island form by means of an element isolation region 4 made of an insulation film, where the base region 6 of a p type bi-polar transistor is diffusion-formed, and an $n(\sup +)$ type emitter region 7 is provided therein. Next, the entire surface is covered with an SiO(sub 2) film 3, a window being opened, and an Al wiring 8 contacting the region 7 being formed. An electrode 9 is provided on the region 6 via film 3, and an Al wirng 10 is installed. An SiO(sub 2) film 2 is adhered over the entire surface, and an Al collector electrode 12 is adhered to the back surface of a substrate 1 via $n(\sup +)$ type layer 11. In this construction, the base region 6 is kept in floating state and then the surface of the device is irradiated with a light 20 while the potential of the electrode 9 is controlled by the impression of pulses via capacitor generating in the element.

19 日本国特許庁 (JP)

①特許出額公開

[®]公開特許公報(A)

昭60-12762

 ⑤Int. Cl.⁴
 H 01 L 27/14 29/76
 H 04 N 5/335

識別記号

庁内整理番号 6732--5F 6851--5F

6940-5C

❸公開 昭和60年(1985)1月23日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 37 頁)

分光電変換装置

2044

頭 昭58-120754

❷出

頤 昭58(1983)7月2日

愛発 明

者 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

仍発 明 者 田中信義

東京都世田谷区松原 2の15の13

⑪出 願 人 大見忠弘

仙台市米ケ袋2-1-17-301

邳代 理 人 弁理士 山下糠平

月一個 造

1 売明の名称 光恒変換袋器

2 特許的火の種園

阿祁電型領域よりなる2個の主電機領域と 終毛電板領域と反対導電量の制御電荷領域よりな る半導体トランジスクの故間御電機制蔵を停道状 塩にし、破拌灌状態にした制御電板領域の電位を キャパンクを介して制御することにより、血球 遊状感にした胼貫電板領域に、光により発生した キャリアを潜放する潜放動作、密放動作により破 制御電極領域に発生した潜航電圧を統由す読出し 動作、鉄関御電精領域に高荷されたキャリアを前 抜させるリフレッシュ動作もそれぞれさせ行る機 道を打する光変換数型において、破拌粒状態にな された胡賀電極領域内の一部に、紋顔御電板領域 とは反対非征息高級変領数な俗語を、設面に防止 して蘇主唯極の成以外に少なくとも1個設け、蘇 反対導電及高級度を装翻器電路低級の電位を開鍵 するための絶滅ゲート駅トランジスタの宇電経路 娘となりたことを特徴とする光電変換整型。

3 発明の詳細な説明

本発明は光道変換数数に関する。

近年光電便校被和殊に、関係調像校群に関する 研究が、半導体技術の遊騰と共に技術的に行なわれ、一部では実用化され始めている。

特別460-12762(2)

グトランジスタを順次オンすることにより常祉された世貨を出力アンプ語に設出すという展見を用いている。

CCD双极像数数は、比较的简单な精道をも ち、また、発生し得る難費からみても、最終股に おけるフローティング・ディフュージョンよりな る電視検山器の容量値だけがランダム雑音に容与 するので、比較的低雄音の提像模型であり、低限 変優器が可能である。ただし、CCD指揮像製鋼 を作るプロセス的側的から、出力アンプとしてM OS根アンプがオンチップ化されるため、シリコ ンと、SiG a 膜との界顔から飛像上、目につきや ナい1/1 推音が発生する。従って、低難音とはい いながら、その性能に観界が存在している。ま た、高解像液化を図るためにセル数を増加させて 痛光度化すると、一つのポテンシャル非戸に苦意 できる最大の電荷量が彼少し、ダイナミックレン ジがとれなくなるので、今後、資体機像装置が高 解像皮化されていく上で大きな網鎖となる。ま た、CCD型の機像装置は、ポテンシャルの非戸

を順次動かしながら潜植電荷を転送していくわけ であるから、セルの一つに欠婚が存在してもそこ で電荷転送がストップしたり、あるいは、 機幅に 感くなってしまい、製造少領りが上がらないとい う欠点も有している。

による関定パターン維育の配入等があり、 C C D 引温 常設費に比較して係限度概能はむずかしいこ と等の欠点を有している。

また、特米の機像装置の高限像酸化においては おセルのサイズが縮小され、潜放電荷が減少して いく。これに対しチップサイズから決まってくる 心線容径は、たとえ線幅を輝くしてもあまり下が らない。このため、MOS環道像装置は、ますま ナS/N 的に不利になる。

CCD根およびMOS型機体製資は、以上のほな一般一知を有しながらも次的に実用化レベルに近ずいてきてはいる。しかし、さらに将来必要とされる高値像成化を進めていくうえて本質的に大きな問題を有しているといえる。

それらの異体型像数数に関し、特別的58-15087 8 "半導体操像数数"、特別的58-157073 "半導体操像数数"、特別的58-185473 "半導体操像数数"に新しい方式が提案されている。 C C D 型、M O S 見の機像数数が、光入射により発生した電荷を主電機(例えばM O S トランジスタのソー

ス)に岩積するのに対して、ここで提案されてい る方式は、光人前により発生した電荷を、調査组 依 【例えばパイポーラ・トランジスタのペース。 S·IT (前電筋視トランジスタ) あるいはMOS トランジスタのゲート)に書斫し、光により発生 した電荷により、鋭れる電視をコントロールする という斯しいおえ方にもとずくものである。すな わち、CCD県、MOS標が、海航された電荷を のものを外部へ疑問してくるのに対して、ここで 役安されている方式は、朴セルの増料収能により 電荷増加してから蓄積された電荷を使用すわけで あり、また見方を変えるとインピーダンス変換に より低インピグンス出力として疑用すわけであ る。従って、ここで提案されている方式は、高山 力、以ダイナミックレンジ、低野洋であり、か つ、光貞りにより助起されたキャリア(電舟)は 朝朝世代においすることから、赤原筑統山しがで きる许のいくつかのメリットを引している。さら に将来の高部保険化に対しても可能性を引する方 犬であるといえる。

特際昭60-12762(3)

しかしながら、この力式は、以本的にX-Yアドレス力式であり、上記公復に記載されている選子構造は、従来のMOS製造改設のおセルにバイポーラトランジスタ、SITトランジスタ等の時間満子を複合化したものを洗水構成としている。そのため、比較的複雑な構造をしており、高解像化の可能性を有しながらも、そのままでは高解像化には展界が存在する。

本発明は、各セルに均程設施を刊するもまわめて簡単な構造であり、 拝来の高部保護化にも十分 対処しつる新しい光電投資装置を提供することを 14的とする。

かかる目的は、内容電視例はよりなる2例の主 電視領域と該主電機例域と反対容電器の制御電標 領域よりなる半導体トランジスタの基制御電機領 域を浮遊状態にし、該浮遊状態にした制御電機領 域の電位を、キャパシタを介して制御することに より、該浮遊状態にした制御電機領域に、光によ り発生したキャリアを希岐する客積動作、寄放動 作によりは側面性極傾域に発生した帯板電圧を終 出す提出し効能、減額的電機領外にお勧されたキャリアを前続させるリフレッシュ動作をそれぞれさせ得る場面を有する光変換数器において、緩移放映態になされた制料電標領域内の一種に、緩動排電機循環とは反対部電視高程機領域な前域を、 表面に特別して減速電視領域以外に少なくとも1 機設け、減反対路電視高路機を放射性電影的域の 電位を制料するための危機ゲート型トランジスク の注電機領域となしたことを特徴とする光電変換 数別によって進級される。

以下に水免別の実施的を関節を用いて詳細に説明する。

亦1 限は、 本売明の一実施例に係る光電変換載 数を构成する光センサセルの基本構造および動作 を説明する数である。

第1図(a) は、光センサセルの平面図を、第1 図(b) は、第1図(a) 平面図のAA、部分の舞蹈図を、第1図(c) は、それの等機関路をそれぞれポす。なお、各部位において第1図(a).(b).(c) に共通するものについては同一の希号をつけている。

第1 図では、数外化の方式の平面図を示したが、水平方向関係機を高くするために、顕著すら し方式 (補間化限方式) にも配置できることはも ちろんのことである。

この光センサセルは、京1図(a),(b) に示すご トノ

リン(P)、アンチモン(Sb)、ヒお(As)等 の不純物をドープしてn根又はn*型とされたシ リコン基板もの上に、通常PSG膜線で構成され るパシベーション設2';

シリコン所化数(SiO,) より成る絶縁酸化数3:

となり合う光センサセルとの間を電気的に絶験するためのSiO。あるいはSi。N。等よりなる絶 疑股又はポリシリコン闘等で構成される素子分離 領域4:

エピクキシャル技術等で形成される不純物額度 の低い n ^ 領接5 ;

その上の例えば不能物故散技術又はイオン非人 技術を用いてボロン(B) 等の不動物をドープした パ(ボーラトランジスタのペースとなる p 領域

(i) 6 外部へ設出すための、例えばアルミニウム(At)、At-Si, At-Gu-Si等の非電材料で形成される配線 0:

絶接段3を通して、桴龍状態になされた9領域

转舞昭60-12762 (4)

6にパルスを印加するための電板り:

それの私録10;

状版 1 の裏面にオーミックコンタクトをとるために不純物拡散技術等で形成された不純物数度の ない n * の it 1 1:

基板の電飲を与える。すなわちバイポーラトランジスタのコレクタ電位を与えるためのアルミニウム等の再電材料で形成される電積12; より構成されている。

なお、第1図(a) の19は a。 勿岐7と配線 B の接続をとるためのコンタクト部分である。 又配線 B および配線 1 0 の変圧する部分はいわゆる 2 層配線となっており、 SiO 。 帯の絶殺材料で形成される絶駄領域で、それぞれ互いに絶縁されている。 すなわち、金銭の 2 層配線構造になっている。

 6. 不純物的版の小さい n - 創造5. コレクタと しての n 又は n * 創造1 の名間分より構成されて いる。これらの関節から明らかなように、 p 創成 6 は抒起創設になされている。

第 1 図(c) の第 2 の等値関階は、バイポーラトランジスク 1 4 をベース・エミッタの接合容量 C bc 1 5 、ベース・エミッタのpn接合ダイオード D bc 1 6 、ベース・コレクタの皮合容量 C bc 1 7 、ベース・コレクタのpn接合ダイオード D bc 1 8 を用いて表現したものである。

以下、光センサセルの基本動作を第1回を用いて設明する。

この光センサセルの技术動作は、光人射による 電荷帯が動作、説出し動作およびリフレッシュ動 作より構成される。電荷帯が動作に対いては、例 えばエミックは、配数8を通して接地され、コレ クターは配数12を通して正電位にパイアスされ ている。またベースは、あらかじめコンデンサー Cozl 3 に、配数10を通して正のパルス電圧を 即加することにより負電位、すなわち、エミック

7に対して連バイアス状態にされているものとする。このCoxl 3にパルスを印加してベース 6 を Q 電位にバイアスする動作については、使にリフ レッシュ動作の説明のとき、くわしく説明する。

この状態において、第1日に示す様に光センサセルの表偶から光20が入射してくると、半非体内においてエレクトロン。ホール対が発生する。この内、エレクトロンは、n的域1が正確位にバイアスされているのでn的域1側に扱れだしていってしまうが、ホールはp的域6にどんどんだけってしまうが、ホールはp的域6にどんどんだけってしまうが、ホールのp的域への影響によりp的域6の単位は次節に正常位に向かって変化していく。

第1 図(a),(b) でもれセンサセルの受光而下的は、ほとんどり領域で占られており、一部 n。 削減 7 となっている。 当然のことながら、 光により 助起されるエレクトロン・ホール料消度 は裏面に近い程大きい。このためり領域 6 中にも多くのエレクトロン・ホール対が光により動起される。 p

領域中に光明超されたエレクトロンが供給合するとなく P 領域のからただちに流れ出て、 P 領域のにとなく P 領域のからただちに流れ出て、 P 領域ので動起されたホールはそのままる。 P 領域の中に変化である。 P 領域のでは、 E で動域の大力では、 E で動域の B を正常のでは、 B でのが B では、 B では

$$E d = \frac{1}{W_0} \cdot \frac{k}{q} \cdot \ln \frac{N_{AS}}{N_{AL}}$$

が発生する。ここで、W。はp的域もの光人財倒 表面からのほさ、Kはポルツマン定数、Tは絶対 制度、qは単位電台、Nasはpベース領域もの表 面不輔切的度、Nasはp領域ものa、G妊娠領域

持問昭60-12762 (5)

5 との界面における不純物資度である。

ここで、 N As / N As > 3 とすれば、 P 卻被 6 内の電子の起行は、 拡散よりはドリフトにより行なわれるようになる。 すなわち、 P 卻 故 6 内に光により 助起されるキャリアを信号として 行効に 動作させる ためには、 P 卻 城 6 の 不 地 切 設成 は 光 人 財 側 決 前 か ら 内 部 に 向 っ て 被 少 し て い る こ と が 望ましい。 拡散 で P 卻 城 6 を 形成 すれば、 その 不 地 物 都 仮 は 光 入 射 側 表 前に く ら ベ 内 部に 行 くほど 被 少 し て い る。

センサセルの受光面下の一個は、n。 領域でに より占られている。n。 们成了の探さは、 通常 0.2 ~ 0.3 μ m 程度、 あるいはそれ以下に設計さ れるから、n。 領域でで吸収される光の度は、 も ともとあまり多くはないのでそれ程問題はない。 ただ、 知彼是側の光、 特に符色光に対しては、 n。 領域での存在は速度低下の疑似になる。 n。 領域での不能物資度は適常し×10²² cm⁻² 程度ある いはそれ以上に設計される。こうした高温度に不 能物がドープされた n。 領域でにおけるホールの

仏放射法は0.15~0.2 A # 程度である。したがっ て、n・角域で内で光動超されたホールを有効に p 们放らに抗し込むには、a * 们选了も光人则表 順から内部に向って不能物設度が終少する構造に なっていることが狙ましい。n゚ 何は7の不能物 資度分布が上記の様になっていれば、光入射側表 確から内部に向う強いドリフト電器が発生して. n・削減でに光動起されたホールはドリフトによ りただちにp領域6に流れ込む。n* 領域7、p 前成Gの不能的政策がいずれも光人射側表面から 内部に向って載少するように桁成されていれば、 センサセルの光入射備表面側に存在する n * 領域 7. p前坡Gにおいて光明超されたキャリアはす べて光信号として有効に関くのである。As又はP を高頭皮にドープしたシリコン酸化膜あるいはポ リシリコン設からの不純物飲放により、このn。 領地?を財成すると、上記に述べたような別まし い不純物組料をもつn。削減を得ることが可能で ある.

最終的には、ホールの審賛によりペース電位は

エミック電位まで変化し、この場合は接地で位ま で変化して、そこでクリップされることになる。 より酸能に介うと、ベース・エミック間が順方向 に受くバイアスされて、ベースに苦積されたホールがエミックに提出し始める電低でクリップされ る。つまり、この場合の光センサセルの趣和な位 は、最初にp前底6を負電位にバイアスしたとき のバイアス電位と接地電位との電位度で略ッチえ られるわけである。n。前後7が接地されず、浮 数状態において光人力によって発生した電荷の路 位を行なう場合には、p前坡6はn前坡1と略ッ 類地位まで電荷を終れすることができる。

以上は電視器積動作の定性的な標準設別であるが、以下に少し其体的かつ定量的に設別する。

この光センサセルの分光速度分和は次式で与え 5れる。

$$S(A) = \frac{A}{1.24} \cdot exp(-\alpha x)$$

x { 1 - exp(-αy) } · T {A/¥}

但し、 λ は光の数後 [μα]。αはシリコン精高 中での光の被視係数 [μα⁻¹]。 x は半導体表面 における。用結合樹矢を起こし感度に寄りしない"dead layer"(不感領域)の厚さ【μ m 】、y はエピ語の厚さ【μ m 】、T は遺海州すなわち、人間してくる光量に対して反射等を考慮して有効に単格体中に入射する光量の割合をそれぞれ戻している。この美センサセルの分光感度 S(人) および放射関後 Be(人)を用いて光電数1 p は次式で計算される。

$$I p = \int_{\bullet}^{\bullet} S(\lambda) \cdot E e(\lambda) \cdot d\lambda$$

$$\{ \mu \wedge / c \pi^{2} \}$$

但し放射照復 B e(λ) [μΨ・cm⁻²・nm⁻¹] は、 次式で与えられる。

$$E e(\lambda) = \frac{E \cdot v \cdot P(\lambda)}{6.00 \int_{-V}^{V} (\lambda) P(\lambda) \cdot d \lambda}$$

$$\{\mu \cdot W \cdot ce^{-t} \cdot ne^{-t}\}$$

(P) しじて はセンサの交光前の無底 [Lux] .

P(人) はセンサの受 光前に入射している 光の分 光分 か、V(人)は人間の目のは私感情である。
これらの式を用いると、エピ以の 踏 4 μ m をもっ 光センサセルでは、 A 光報 (2 0 5 4 * K) で 無射され、センサ交 光前銀度が 1 [Lux] のとき、

特問時69-12762()

約280mi/cm での光電板が抜れ、入射してくるフォトンの数あるいは発生するエレクトロン・ホール料の数は1.8 × 10¹¹ ケ/cm ¹ ・ sec 程度である。

又、この時、光により動心されたホールがベースにお敬することにより気生する単位VPはVP=Q/Cで与えられる。Qは高雄されるホールの電荷見であり、CはCbel5とCbcl7を加算した抜介存及である。

いま、n。 初級7 の不能物設度を1 0 ¹¹² cm⁻² . n ⁻ 前級 6 の不能物設度を 5 × 10 ¹¹⁴ cm⁻² . n ⁻ 前級 5 の不能物設度を 10 cm ¹³ . n ^{*} 前級7 の前級を 1 6 μm ³ . p 前級 8 の前級を 84 μm ³ . n ⁻ 前級 5 の以さを 3 μm にしたときの被介容登は、的 0.014 p F 位になり、一方、 p 前級 G に 潜級されるホールの前数は、 帯積時間 1/60 mec . 有効受光・前級、 すなかち p 前級 6 の面積から電極 8 秒よび 9 の面積を引いた面積を5 kμm ³ 程度とすると、1.7 × 10 ⁴ ケとなる。 そって光入制により発生する 単位 V P は 180 m V 位になる。

転送機の大きさにより制限され、どんどん低下していってしまうのに対し、本角明に対ける光センサセルでは、先にも 作いた様に、最初に p 間域 8 を負電仪にパイアスした時のパイアス電圧により 題和に圧は決まるわけであり、大きな歯和電圧を 値似することができる。

以上の様にレてP領域のにお坊された電荷により発生した電圧を外はへ設出す物作について次に表明する。

故出し動作状態では、エミック、化線のは浮塵状態に、コレクターは正確化Vcccに保持される。
第2例に等価同路を示す。今、光を照射する。
に、ベースのを負電役にバイアスした時の電化をマーン。とし、光照射により発生した帯積電圧を3でした。では位は、一V。 + Vp なる電性になっている。この状態で配数10を通して、このほの電位V。は酸化酶容をCoal3とベース・コレクタ間数合物量Cbc7により容量分割され、ベースに関係を15に対象を15に対

ここで作用すべきことは、高部像優化され、モルサイズが縮小化されていった時に、一つの光センサセルあたりに入射する光量が減少し、都位電荷量のが共に減少していくが、セルの縮小化に作ない複合修算もセルサイズに比例して減少していくので、光入射により発生する電位VP はほぼ一定にたもたれるということである。これは未免明における光センサセルが第1関に水すごとく、きわめて簡単な構造をしており有効受光器がきわめて大きくとれる可能性を有しているからである。

インターラインタイプのCCDの場合と比較して未発明における光電変換換数が有利な理由の一つはここにあり、高解像度化にともない、インターラインタイプのCCD限型微裂数では、転送する電荷量を可保しようとすると転送部の関連が相対的に大きくなり、このため有效受光面が減少するので、透波、すなわち光人射による発生電圧が減少してしまうことになる。また、インターラインタイプのCCD型機像設置では、飽和電圧が

出证用

が無算される。従ってペース電校は

となる条件が成立するようにしておくと、ベース 電位は光照射により発生した品位電圧VP そのも のとなる。このようにしてエミッタ電位に対して、 ベース電位が正方向にパイアスされると、エレク トロンは、エミッタからベースに作人され、コレ クタ電位が正電位になっているので、ドリフト電 界により加速されて、コレクタに到途する。この 時に扱れる電波は、次式で与えられる。

$$i = \frac{\Lambda j \cdot q \cdot D \cdot n \cdot n_{re}}{W_{\theta}} \quad (1 + i \cdot n_{AC})$$

「但しA」はペース・エミック牌の接合頭前、 q

特間昭60-12762(ア)

は単位 電荷 は(1.6×10 m クーロン)、 Da はベース かにおける エレクトロンの 拡散定数、 R ** は P ペースの エミッタ 線における 少数 キャリ ヤ として の エレクトロン 和後、 W。 はベース 相、 N Ae はベースの エミック 幅における アクセブタ 嚢酸、 N Ac はベースの コレクタ 線における アクセブタ 嚢酸、 K はボルツマン 定数、 T は絶対 動 頂、 V e は エミック 電位 である。

この電流は、エミック電位Veがベース電位、 すなわちここでは光照射により発生した帯値電圧 Vpに等しくなるまで流れることは上点から明ら かである。この時エミック電位Veの時間的変化 は次式で計算される。

$$Cs \cdot \frac{dVe}{dt} =$$

$$i = \frac{A j \cdot q \cdot D n \cdot n_{eq}}{Wr} \quad (1 + \ln \frac{N_{AE}}{N_{AC}})$$

$$\times \{ \exp \frac{q}{k} \quad (Vp - Ve) - 1 \}$$

但し、ここで配線製剤C s はエミッタに接続されている配線8のもつ容景21である。

一定時間の後、環境9に印加していたV。をゼロボルトにもどし、彼れる電旋を停止させたときの高級電圧VPに対する、最出し電圧、すなわちエミック電位の関係を示す。但し、第4関(a) では、疑問し電圧はバイアス電圧成分による疑問し時間に依存する一定の電位が必ず無難されてくるがそのゲタ分をさし引いた値をプロットしている。電後9に印加している正電圧V。をゼロボルトにもどした時には、印加したときとは逆に

なる電圧がベース電板に加算されるので、ベース 電板は、正電圧 V。を印刷する前の状態、すなわ ちー V。になり、エミックに対し逆バイアスされ るので電板の流れが停止するわけである。第4 個 (a) によれば100m。程度以上の提出し時間(すな わち V。を電が 9 に印加している時間)をとれ は、帯積地圧 V p と提出し地圧は 4 桁程度の範囲 にわたって収録性は確保され、高速の緩出しが明 能であることを示している。第4 例(a) で、 65° の縁は鏡出しに十分の時間をかけた場合の結果で 第3例は、上式を用いて計算したエミッタ電砂の時間変化の一個を示している。

第3例によればエミックで使がベース環体に等しくなるためには、約1秒位を費することになる。これはエミック地位 VeがVpに近くなるとあまり電投が放れなくなることに起切しているわけである。したがって、これを解決する下设は、光に電視9に正電用Vpを印刷するときに

$$- V_{0} + \frac{C_{08}}{C_{08} + C_{06} + C_{06}} \cdot V_{0} = 0$$
 なる条件を設定したが、この条件の代わりに
$$- V_{0} + \frac{C_{08}}{C_{08} + C_{06} + C_{06}} \cdot V_{0} = V_{010}$$
 なる条件を入れ、ベース電位を $V_{010} = 8\%$ に 順 方向にバイアスしてやる方法が考えられる。
$$c_{00} = \frac{A_{10} \cdot v_{0} \cdot D_{10} \cdot v_{00}}{W_{0}} \quad (1 + 18 \frac{N_{00}}{N_{00}})$$

の報は設出しに十分の時間をかけた場合の結果であり、上記の計算質では、配換8の存取 Caを 4PFとしているが、これはCbc+Cbcの接合存むの 0.014PFと比較して約300倍も大きいにもかかわらず、p 額成6に免生した器績電低VPが 何らの観察も受けず、かつ、バイアス単矩の効果により、さわめて高雄に統由されるていることを ひも関(a) はぶしている。これは上記構成に係る光センサセルのもつ環境感能、すなわち電荷環境 保能が有効に関らいているからである。

これに対して従来のMOS型動体装置では、最 抗電用Vpは、このような設出し過程において化 規序量Cェの影響でCj・Vp/(Cj+Cs) (但しCjはMOS型機像装置の受光体のPェを 存容量)となり、2 併位説出し電用値が下がって しまうという欠点を有していた。このためMOS 型機像装置では、外部へ設出すためのスイッチン グMOSトランジスタの寄生野量のほらつきによ る内配パターン舞音、あるいは配線野量すなわち 出力軽量が大きいことにより発生するランダム舞

特開場60-12762 (9)

この状態で正電化 V on なる電圧が電板 9 に印加されると、ベース 2 2 には、耐化収容量 C o z 13、ベース・エミック明接合容量 C b c 1 7 の容量分類により、

なる世形が、前の統出し動作のときと阿様関時的にかかる。この電形により、ペース・エミッタ間接介ダイオードDbel G およびペース・コレクタ間接介ダイオードDbcl B は順方向バイアスされて再通状態となり、電視が旋れ始め、ペース電位は次節に低下していく。

この時、存款状態にあるペースの電位Vの変化 は近似的に次式で扱わされる。

(C be + C bc)
$$\frac{d V}{d t} = -(i + i + i)$$

但し、

$$i_1 \approx Ab \left(\frac{q D p p_{so}}{L p} + \frac{q D n n_{so}}{W_s} \right)$$

$$\times \left\{ exp \left(\frac{q}{k T} V \right) - 1 \right\}$$

この式を用いて計算した、ベース電化の時間依存性の一個を第6間に飛す。積積は、リフレンシュ電形 V m が電信 9 に印加された顧問からの時間経過すなわらリフレッシュ時間を、推動は、ベース電位をそれぞれ示す。また、ベースの初間電位とは、リフレッシュ電形 V m が加わった耐間に、特益状態にあるベースが示す電位であり、 V m ・ Cor, C be, C bc及びベースに表積されている 唯存によってきまる。

この306 図をおれば、ペースの選位は初期電位によらず、ある時間経過数には必ず、片外数グラフルで一つの前線にしたがって下がっていく。

× {exp (- q V) - 1 }

i、はダイオードDbcを扱れる電故、「、はダイオードDbcを扱れる電故である。人、はベース 面積、人にはエミッタ面積、Dpはコレクタ中に おけるホールの転放電散、pmはコレクタ中にお ける数平筒状態のホール程度、Lpはコレクタ中 におけるホールの平均自由行程、unはベース中 における熱平質状態でのエレクトロン程度であ る。i、で、ベース側からエミッタへのホール作 人による電波は、エミッタの不純物程度がベース の不純物質度にくらべて充分高いので、無視でき

上に示したよは、段階接合近似のものであり実際のデバイスでは段階接合からはずれており、 又ベースのなさが移く、かつ復むな資度分布を引しているので競客なものではないが、リフレッシュ 動作をかなりの近似で説明可能である。

上式中のペース・コレクタ間に流れる電流によ

第6 図(b) に、リフレッシュ時間に対するベース電位変化の実際値を示す。第6 図(a) にぶした計算偶に比較して、この実際で用いたテストデバイスは、ディメンションがかなり大きいため、計算額とはその競対値は一致しないが、リフレッシュ時間に対するベース電位変化が片対数グラフ上で直線的に変化していることが実流されている。この実験例ではコレクタおよびエミックの円名を接近したときの値を示している。

今、光照別による高桥電用VPの最大値を0.4 (V)、リフレッシュ電用Vmによりベースに関加される電用V を0.4(V)とすると、第6段に示すごとく初期ベース電位の最大値は 0.8 (V)となり、リフレッシュ電用印加收10 (sec)後には超級にのってベース電位が下がり始め、10⁴⁵ (sec)後には、光があたらなかった時、すなわち初期ベース電位が0.4(V)のときの電位変化と一致する。

p 们成なが、MOSキャパックCosを進して正 電圧をある時間印加し、その正選圧を除去すると

δ.

食電板に構造する化方には、2項リの仕方があ る。一つは、p別級なから正世科を持つホール が、主として接地状態にある立刻以上に流れ出す ことによって、負債員が高額される効作である。 p 前坡 B からホールが、 n 領域 l に一方的に投 れ、「自領域」の電子があまりを領域を内に流れ込 まないようにするためには、PMRGの不動物管 **塩を1割以1の不純物塩炭より高くしておけばよ** い。一方、a゚ 領域でや血領域1からの電子が、 p前地6に流れ込み、ポールと川前介することに よって、p前級6に負電資が群額する動作も行なっ える。この場合には、1領域1の不統物管理はP 節岐のより高くなされている。 p 们地のからホー ルが控出することによって、負電荷が群積する動 作の方が、『劉娘6ペースに電子が挽れ込んで ホールと再請合することにより負担何が許疑する 動作よりはるかに違い。しかし、これまでの実験 によれば、電子を戸鎖地でに投し込むリフレッ シュ動作でも、光電変換換費の動作に対しては、 十分に違い時間応答を示すことが確認されてい

上記前域に係る光センサセルをXY方向に多数 ならべて光花変換装置を環境したとき、両便によ り者センサセルで、春積電圧Vをは、上記の例で は 0~0.4 [V]の間ではらついているが、り フレッシュ電圧 V en 印加技10⁻¹ [sec] には、全て のセンサセルのペースには約 0.3【V】 程度の… 定電圧は残るものの、再復による機能電圧Vvの 変化分は全て打えてしまうことがわかる。すなわ ち、上記荷庇に係る光センサセルによる光電変数 教育では、リフレッシュ動作により全てのセンサ セルのベース値位をゼロボルトまで持っていく完 全りフレッシュモードと (このときは前 5 間(a) の例では10laec] を収する)、ペース退化にはあ る一定電圧は残るものの機構電圧V=による変数 **必分が有えてしまう過額的リフレシュモードの** 3. つが存在するわけである(このときは第6以(a) の例では、10 [#sec]~10[sec] のリフレッシュ パルス)。以上の例では、リフレッシュ電圧 V m によりペースに印加される電形V を 0.4 [V]

としたが、この電比 V A を 0.6 [V] とすれば、 1.記、過額的リフレッシュモードは、第 6 関によれば、1 { ssec] でおこり、きわめて高速にリフレッシュすることができる。完全リフレッシュモードで動作させるか、過載的リフレッシュモードで動作させるかの選択は光電震投資料の使用 0 的によって決定される。

この過酸的リフレッシュモードにおいてベースに残る心圧をV。とすると、リフレッシュ電圧 Vwを印加後、Vsをゼロボルトにもどす瞬間の 消滅的状態において、

なる負電圧がベースに無算されるので、リフレッシュバルスによるリフレッシュ動作後のベース電 位は

先に光により晩起されたキャリアを搭載する者

遊動作のとき、お析状態ではベースは連バイアス 状態で行なわれるという説明をしたが、このリフ レッシュ動作により、リフレッシュおよびベース を連バイアス状態に持っていくことの2 つの動作 が同時に行なわれるわけである。

- 前 G 図(c) にリフレッシュ電ボV m に対するリフレッシュ動作後のペース電位

の優化の実際値を於す。パラメータとして Costの 値を5pFから100pFまでとっている。九田は実験 値であり、実設は

より朴なされる計な値を示している。このとき V。 = 0.52 V であり、また、C bc+ C be = 40 F で ある。似し似部川オシロスコープのプローグ容量 13 p F が C bc+ C beに並列に投稿されている。こ の様に、計算値と実験値は完全に、致しており、 リフレッシュ動作が実験的にも確認されている。

持期昭60-12762(11)

すなわちで G 図(a) のリフレッシュ時間に対するベース 単位の関係は、第 G 図(a) のベース 単位が低下する時の斜めの直段が右切の方、つまり、より時間の要する方向へシフトすることになる。したがって、コレクタを接地した時と阿 C リフレッシュ 電形 V an を要することになるが、リフレッシュ 電形 V an

をわずが高めてやればコレクタを接地した時と同 様、高速のリフレッシュ効作が可能である。

以上が光人財による報母書籍効作。統由し動作。リフレッシュ動作よりなる上記構成に係る光センサセルの以来動作の説明である。

以上説明したでとく、上記時後に係る光センサセルの以来的道は、すでにあげた特別で56-157073、特別で56-185473と比較してさわめて簡単な過載であり、将来の高が恢復化に上分対応できるとともに、それらのもつ優れた特徴である期間優優からくる既投資、高田力、広ダイナミックレンジ、非時環説出し等のメリットをそのまま保存している。

次に、以上裁明した構成に係る光センサセルを 二次元に配列して構成した木発明の光電変換数数 の一変越側について図面を用いて設明する。

基本光センサセル構造を二次元的に3×3に配列した光電変換数の関係均成関例を第7例に示す。

子36、リフレッシュパルスを印刷するための確 チ37、基本光センサセル 30から者硫酸低化 説出すための重在ライン38、30~、38~、 朴氏心ラインを選択するためのパルスを発生する 太平シフトレジスタ39、朴貞貞ラインを明閉す るためのゲート川MOSトランンジスタ40. 40~、40~、帯積電化をアンプ部に誘出すた めの出力ライン41、最出し後に、出力ラインに 若様した電荷をリフレッシュするためのMOSト ランジスク42、MOSトランジスタ42ヘリフ レッシュパルスを印加するための端子43、出力、 付りを明備するためのパイポーラ、MOS、FE T、J・FCT等のトランジスク44、 負荷抵抗 4.5。トランジスタと電視を接続するための格子 46、トランジスクの出力端子47、読出し動作 において飛むライン40、40′、40°にお筋 された電荷をリフレッシュするためのMOSトラ ンジスタ48, 4.8 ' , 48 ' , およびMOS+ ランジスタ48、48~、48~のゲートにパル スを印刷するための数子49によりこの光電食袋

装置住挤拔されている。

この光型食物料の動作について多7個および 第8回にボナバルスタイミング図を用いて説明す

時間も、において、基礎電化、すなわち並せとはサセル部のコレクタ電便の4は、接地電便に使たれるが、節目関では接地性性に保にいる。接地電化とは近地ではないでは、すでに説明したないでは、リフレッシュに関する時間が異なってくるだけであり、大人本動作にないない。必ず49の電位であり、MOSトランジスタ48、48、48では、重点でいる。また終す36には、被形をもして接地されている。また終す36には、被形をものごとくバッファMOSトランジスタが取過する。

川バッファMOSトランジスク35、35~、35~は中海状態となっている。この状態で偏子37に破影 67のごとくパルスが印加されると、水平ライン31、31~、31~を適して各党センサセルのベースに電圧がかかり、すでに設明した様に、リフレッシュ物性に入り、それは前における。完全リフレッシュモードになるかは改勝のリフレッシュモードになるかは改勝のフのパルス器により決定されるわけである。

1、時期において、すでに説明したごとく、各 光センサセルのトランジスタのペースはエミッタ に対して逆パイアス状態となり、次の希疑医側 6 2 へ移る。このリフレッシュ区間 6 1 において は、限に示すように、他の印象パルスは全て lee 状態に保たれている。

レクトロン・ホール対のうちのエレクトロンを、 コレクタ側へ早く就してしまうことができる。 しかし、このコレクタ 単位を正確位に保つことは、 ペースをエミッタに対して逆方向バイアス 状態、 すなわち負地位にして顕像しているので必須条件 ではなく、接地地位あるいは若下負地位状態にし ても基本的な書類動作に変化はない。

お勧動作状態においては、MOSトランジスタ 48、48、48、0が一ト浴子49の電位 65は、リフレッシュ区間と同様、highに似たれ、もMOSトランジスタは砂点状態に似たれる。このため、名光センサセルのエミッタは低低 ライン38、38、38、それして被地されている。然い光の照射により、ベースにホールが沿 はされ、飽和してくると、すなわちなが、不 エミッタ電位(接地電位)に対して顧りライン38 、38、38、40とは、ホールは飛収ライン38 、38、38、40とはカッリでされることになる。 したがって、原質方向にとなり合う光センサセル のエミッタが飛്グライン30、30°、30°に より共適に接続されていても、この様に飛്グライ ン30、30°、30°を挟坊しておくと、プ ルーミング現象を供することはない。

このブルーミング現象をさける方法は、MOSトランジスタ48、48、48、48、を非常適状態にして、飛机ライン38、38、38、を存施状態にしていても、基数電位、すなわちコレクタ電位64を若干負電位にしておき、ホールの蓄抗によりペース電位が正電位方向に変化してきたとき、エミックより先にコレクタ額の方へ流れだす。

高抗区間 6 2 に次いで、時期 t , より 統化 し 区間 6 3 に なる。この 時刻 t , において、 M O S トランジスタ 4 8 、 4 8 、 4 8 。のゲート 梅子 4 9 の 単位 6 5 を lo v に し 、か つ 水 平 ラ イン 3 1 、 3 1 、 3 1 。 3 1 。 3 1 。 3 2 。 0 ゲート 縮子の 単位 6 8 8 8 b light に し 、 それ ぞれの M O S トランジスタ

特問昭69-12762(13)

を確認状態とする。但し、このゲート超子 3 4 の 電似 G 8 を b i g bにするクイミングは、時刻 t j で あることは必須条件ではなく、それより早い時刻 であれば良い。

貯削し。では、乗費シフトレジスター32の出 力のうち、水平ライン31に接続されたものが散 財 6 9 のごとくhighとなり、このとき、MOSト ランジスク33が日泊状態であるから、この木平 ライン31に投続された3つのお光センサセルの 疑問しが行なわれる。この疑問し幼作はすでに前 に設明した近りであり、朴光センサセルのペース 角接にお抜された信号電荷により発生した信号型 形は、そのまま、形成ライン30、38~。 38~に見われる。このときの頂偵シフトレジス ター32からのパルス電圧のパルス報は、第4日 に示した様に、最後電形に対する統則し電圧が、 **什分底線性を張つ関係になるパルス機に設定され** る。またパルス電圧は先に設明した様に、 V mi as 分だけユミッタに対して関月向バイアスがかかる 延盛祭される.

次いで、貯頼し。において、ホギシストレジス ク39の出力のうち、近れライン3Bに接收され たMOSトランジスタ40のゲートへの出力だけ が被形で0のごとくhighとなり、MOSトランジ スク40が将近状態となり、出力信号は出力ライ ン41を通して、出力トランジスク44に入り、 電視時間されて出力幾乎47から出力される。こ のほに負号が鼓削された技、川力ライン41には 促銀弁量に起因する経り遺跡が扱っているので、 貯料し。において、MOSトランジスク42の ゲート端(13にパルス披彫で1のごとくパルス を印加し、MOSトランジスクチ2を存み状態に して川力ライン41を接地して、この規則した日 号電荷をリフレッシュしてやるわけである。以下 川枝にして、スイッチングMOSトランジスタ 40 、40″を顆状程頼させて形成ライン 38~、38~の信号出力を設出す。この様にし て水平に嵌んだ…ライン分のお光センサセルから の付りを読出した後、垂直ライン38、38~、 38~には、出力ライン41と同様、それの配線

作品に起因する好りで何が投間しているので、非確ロライン38、38°、38°に接続されたMOSトランジスタイ8、48°、48°を、それのゲート紹介49に散移65で示される様にhigh にして存進させ、この投所包分で得をリフレッシュする。

次いで、時刻し。において、垂直シフトレジスクー32の出力のうち、水平ライン31 「に接続された出力が複形69」のごとくhichとなり、水平ライン31 「に接続された非光センサセルの器構造用が、各重和ライン30、301、381に設出されるわけである。以下、順次前と関係の効性により、出力爆手47から貸与が設出される

以上の説明においては、お仏区間62と純山し区間63が明確に区分される様々応用分野、 例えば最近研究関係が遺伝的に行なわれているスチルビデオに適用される効性状態について説明したが、テレビカメラのほに普通区間62における動作と説出し区間63における動作が同時に行なわ

れている様な応用分野に関しても、第8段のパル スタイミングを変更することにより適用可能であ る。但し、この時のリフレッシュは金両面一括リ フレッシュではなく、一ライン何のリフレッシュ 最後が必要である。 切えば、 水ドライン31に位 説された作光センサセルの信号が説出された技。 昨朝しゃにおいて非正式ラインに独領した電台を 前尖するためMOSトランジスタ48,48~, 48 " を原道にするが、このとき水平ライン31 にりプレッショパルスを印刷する。すなわち、粒 形G9において時期しゃにおいても時期しゃと何: は、パルス電圧、パルス幅、の異なるのパルスを 発生する様な特徴の再直シフトレジスクを使用す ることにより遂城することができる。このほにグ ブルバルス的動作以外には、節7段の右側に設置 した一括リフレッシュパルスを印加する政界の代 りに、左側と川様の節2の形式シフトレジスクを 右側にも設け、タイミングを右側に設けられた毛 **ルレジスタとずらせながら動作させることにより** 法述させることも可能である。

特爾昭60-12762 (14)

このときは、すでに設明した様な巻数状態において、各光センサセルのエミックおよびコレクタの各で位を操作してブルーミングを押さえるという動作の自由度が少なくなる。しかし、 花本動作の所で説明した様に、 設出し状態では、 ペーススに V ai as なる はない はない もので で が 3 図のグラフからわかる 4 に、 V ai as を印知しているので い 時に、 4 光センサセルの箇和により、 乗取ライン 2 8 、 2 8 、 2 8 。 に 後れだす 行号 電 有分は きわめてわずかであり、 ブルーミング 現象は、 まった く 間間には ならない。

また、スミア現象に対しても、太実施例に係ると 光電変換数数は、きわめて役れた特性を得ること ができる。スミア現象は、CCD表換像数数、特 にプレーム転送型においては、光の照射されてい る所を電台低送されるという、効作および構造し 発生する問題であり、インタライン数において は、、特に及彼後の光により半準体の課題で発生 したキャリアが電荷転送器に審請されるために発 生する問題である。

また、MOS型機体教育においては、各光センサセルに接地されたスイッチングMOSトランジスタのドレイン側に、やはり反数量の光により半導体機器で充住したキャリアが各位されるために生じる問題である。

地してリフレッシュするので、この時間時にエミッタに一木平老在期間にお扱されたエレクトロンは抜れ出してしまい、このため、スミア現象はほとんど発生しない。この様に、水災集例に係る光電を検旋費では、その構造上および動作上、スミア現象はほとん本質的に信視し行る程度しか発生せず、木実監例に係る光電変換次程の大きな利点の一つである。

また、お積動作状態において、エミッタおよび コレクタの名単位を操作して、ブルーミング現象 を押さえるという動作について前に記述したが、 これを利用してマ特性を制御することも可能である。

すなわち、 者は効作の途中おいて、一時的にエミッタまたはコレクタの電位をある一定の負電位にし、ベースに 存扱されたキャリアのうち、この負電位を与えるキャリア教より多く者はされているホールをエミッタまたはコレクタ側へ 渡してしまうという動作をさせる。これにより、 常債電圧と人射光量に対する関係は、人射光量の小さいと

きはシリコン結晶のもつ?=1の特性を示し、人 射光板の大きい所では、アが1より小さくなる様 な特性を示す。つまり、折線近似的に適常テレビ カメラで要求される?=0.45の特性をもたせるこ とが可能である。智積効作の途中において上配動 作を一振やれば一折線近似となり、エミック又は コレクタに印加する負電化を二度過宜を更して行 なえば、二折数タイプので特性を持たせることも 明能である。

なお、実際の動作には第8間に示したパルスタイミング以外に、飛れシフトレジスタ32、水平シフトレジス39を以動するためのクロックパルスが必要である。

第9 例に出力付けに関係する等値四路を示す。 軽低でするのは、係成ライン38、38 。

特別昭60-12762 (15)

3 8 の配数を見てあり、好がで、81は出力ライン41の配線を発をそれぞれ深している。また第9 図右側の等価門路は、設出し状態におけるものであり、スイッチング用MOSトランジスタ40、40 、40 では70世代であり、それの存近状態における機械値を低値限点 8 2 で示している。また増出用トランジスタ44を低値に8 3 および進級 2 8 4 を用いた 等価回路で示している。出力ライン41 の配換等量に起因する電荷をリフレッシュするためのMOSトランジスタ42 は、設出し状態では非び近状態であり、インピーダンスが高いので、右側の準価回路では省階している。

等価値路のおパラメークは、実際に構成する光電変換装置の大きさにより決定されるわけであるが、例えば、客形で、00は約4 pF位、容量で、81は約4 pF位、MOSトランジスクの移動状態の抵抗 R n 02は3K Q程底、バイポーラトランジスタ44の電放増間率3は約100程度として、出力端子47において観瀾される出力信号

被形を計算した例を第10例に示す。

第10図においては低はスイッチングMOSトランジスタ40、40°、40°が存的した期間からの時間(1月11を、機能は低群ライン30、30°、30°、30°の配換容量に・80に、各光センサセルから行り電荷が設用されて1ポルトの電圧がかかっているときの出力選手47に収われる出力電圧(V)をそれぞれ示している。

に高速の跳出しも可能である。

上記勘域に係る光センサセルを利用した光電を 製装置では、各光センサセルのもつ中間微能によ り、出力に現れる電圧が大きいため、最終酸の増 相アンプも、MOS 看機像設設に比較してかなり 簡単なもので良い。上記倒ではバイボーラトラン ジスター及のタイプのものを使用した例につかな 最関したが、2 段后返のもの等、他の方式を倒の にバイポーラトランジスタを用いると、CCD D 個 体装置における最終段のアンプのMOSトランジ スタから発生する前依上目につきやすい1/f 行 の問題が、本実施例の光電電換装置では発生す の問題が、本実施例の光電電換装置では発生す である。 上に述べた様に、上記時級に係る光センサセルを利用した光電費投設門では、最終股の期間アンプがさわめて簡単なもので良いことから、最終股の問題アンプを一つだけ取ける第7間に示した一 実践側のごときタイプではなく、増盟アンプを複数解設にして、一つの西面を複数に分割して最出す様なが必要に行むとすることも可能である。

第11回に、分替設出し万式の一個を示す。第11回に示す実施例は、木平方向を3分割とし最終設プンプを3つ設設した例である。基本的な動性は第7回の実施質および第5回のタイミング図を用いて設切したものとほとんど同じであるが、この第11回の実施例では、3つの等価な木平シフトレジスタ100、101、102を設け、これらの始弱パルスを目加するための紹子103に始動パルスが入ると、1列目、(n+1)列目、(2n+1)列目(nは環Qであり、この実施例では木平方向整備数は3n個である。)に接続された各センサセルの出力が何時に提出されることになる。次の時点では、2列目、(n+2)列

月 . (2 n + 2) 外目が最初されることになる。

この実施例によれば、一本の水平ライン分を設用す時間が固定されている時は、水平方向のスキャニング周数数は、一つの最終数アンプをつけた方式に比較して1/3 の周数数で良く、水平シフトレジスターが簡単になり、かつ光電変換数数からの出力針分をアナログディジタル変換して、結り処理する様な用途には、高速のアナログ・ディジタル変換器は不必要であり、分割裁出し方式の大きな利点である。

第11回に示した実施費では、等額な水平シフトレジスターを3つ設けた方式であったが、同様な機能は、水平レジスター1つだけでももたせることが可能である。この場合の実施料を第12回

第12回の実施例は、部11回に示した実際供のうちの水平スイッチングMOSドランジスターと、危軽投アンプの中間の部分だけを高いたものであり、他の部分は、第11回の実施例と同じで

あるから介介している。

この実際的では、1つの水平シフトレジスター104からの出力を1列目、(n+1)列目、(2.n+1)列目のスイッチングMOSトランジスターのゲートに接続し、それらのラインを同時に設出すほにしている。次の時点では、2列目、(n+2)列目が設出されるわけである。

この実的はによれば、名スイッテングMOSトランジスターのゲートへの配担は増加するものの、水平シフトレジスターとしては1つだけで動作が可能である。

応11日間、12関の併では出力アンプを3個設けた例を示したが、この数はその目的に応じてき らに多くしてもよいことはもちろんである。

第11回、第12回の実施的ではいずれる、 木 ギシフトレジスター、単点シフトレジスターの始 動パルスおよびクロックパルスは省略しているが、 これらは、他のリフレッシュパルスと問題、 阿一チップ内に載けたクロックパルス発生器ある

いは、他のチップ上に設けられたクロックパルス 発生器から供給される。

この分割使出し方式では、水平ライン一緒又は 全面面一括リフレッシュを行なうと、 n 列目と (n + 1)列目の光センサセル即では、わずか密積 時間が異なり、これにより、略電板成分および信 り収分に、わずかの不進位性が生じ、所像上目に ついてくる可能性も考えられるが、これの量はわ ずかであり、実用上間間はない。また、これが、 許容段度以上になってきた場合でも、外部回路を 用いて、それを確正することは、キョン状故を免 生させ、これと時間投成分との誤算およびこれと 付号収分の実体算により行なう従来の補正技術を 使用することによりお場に可能である。

この 様な光電を換数 門を用いて、カラー 所保を 場像 する時は、光電を換款 門の上に、ストライプ フィルターあるいは、モザイクフィルター 等を オ ンチップ 化したり、又は、別に作ったカラーフィ ルター を貼みせることによりカラー パラを得るこ とが可能である。

··· OI としてR,G,Bのストライプ・フィルタ ーを使用した時は、上記程像に係る光センサセル を利用した光電電投影器ではそれぞれ異々の最終 段アンプより R 針号、G CP 号、B 付りを作ること が可能である。これの一実数別を第13例に示 す。この5513別も5512段と何は、水平レジス ターのまわりだけを示している。 他は37 7 図およ び第11回と同じであり、ただ1列目はRのカ ラーフィルクー、2列目はGのカラーフィル ター、 3 外目はBのカラーフィルター、 4 外目は Rのカラーフィルターという様にカラーフィル ターがついているものとする。第13例におすご とく上列目、4列目、7列目----のお顔似ライ ンは出力ライン110に接続され、これはB付号 をとりだす。 又2列目、5 列目、8 列目-----の 朴甫也ラインは出力ライン111に投稿され、こ れはG前りをとりだす。父同様にして、3列目。 G 频目 、 9 列 目 ----- の各項形ラインは山 力ライ ン112に接続される引りをとりだす。川力ライ ン110,111,112はそれぞれオンチップ

持聞昭60-12762(17)

化されたリフレッシュ IMMOSトランジスクおよび 最終投アンプ、例えばエミッタフェロアタイプのパイポーラトランジスクに接続され、各カラー 信号が別々に借力されるわけである。

本発明の他の実施的に係る光電変換数数を抗成する光センサセルの他の例の基本構造および動作を設明するための図を第14関に示す。またそれの等価関格および全体の同路構成図を第15図(a)に示す。

第14頃にボナ光センサセルは、何一の なギスキャンパルスにより 説出し効作、 および ラインリフレッシュを同時に行なうことを可能とした 光センサセルである。 第14頃において、 すでに 引し 関で示した 構成と 異なる 点は、 第1回の 場合 水 平 電 タが … つだけ であった ものが 上下に 静 接 する 光 センサーセルの 朝に も M O S キャパシタ 電 係 1 2 の が 接続 され、 1つの 光 センサ セル か らみ た 時に、 ダブルコンデンサータイプと なっていること、 および 図において 上下に 静 接する 光センサセ

ルのエミックで、 は2 次配性にされた配機の B 、および心機の 1 2 1 (第 1 4 例では、 飛利ラインが 1 木に見えるが、 糖糖原を介して 2 木のラインが配置されている) に乗りに接続、 すなわちエミックではコンタクトホール 1 9 を通して配線 中 B に、エミック はコンククトホール 1 を通して配線 して配線の 1 2 1 にそれぞれ接続されていることが別なっている。

これは第15以(a) の等価関係をみるとより明らかとなる。すなわち、光センサセル152のベースに接続されたMOSキャパシタ150は水平ライン31に接続され、MOSキャパシタ151は水平ライン3」に接続されている。また光センサセル15~のMOSキャパシタ15」は共力する水平ライン3」に接続されている。

光センサセル 1 5 2 のエミックは飛机ライン 3 8 に、光センサセル 1 5 のエミッタは原内ライン 1 3 8 に、光センサセル 1 5 のエミッタは飛点ライン 3 8 という様にそれぞれ 久互に 複雑され

ている.

第15 関(a) の等額同路では、以上進べた基本 の光センサーセル無以外で、切り図の関係教気と 別なるのは、垂直ライン30をリフレッシュする ためのスイッチング M O S トランジスタ 4 8 のほ かに形形ライン138をリフレッシュするための スイッチングMOSトランジスタ148、 および 形式ライン3日を選択するスイッチングMOSト ランジスタ40のほか頂川ライン138を選択す るためのスイッチングMOSトランジスタ140 が追加され、また出力アンプ系が一つ増設されて、 いる。この出力系の特比は、各ラインをリフレッ シュするためのスイッチングMOSトランジスタ 48、および148が投稿されている様な構成と し、さらに水平スキャン川のスイッチングMOS トランジスタを用いる第15図(b) に示す様にし て川力アンプを一つだけにする幻視もまた可能で ある。 85 1 5 181 (b) では57 1 5 131 (a) の単位ライ ン選択および出力アンプ系の部分だけを示してい δ.

この第14回の光センサセル及び第15例(a)に示す実際間によれば、次の様な効作が可能である。すなわち、今本ギライン31に接続された朴光センサセルの設出し効作が終了し、テレビ効作における本ギブランキング期間にある時、項担シフトレジスター32からの出力パルスが本半ライン3 に出力されるとMOSキャパシタ151を設して、設出しの終了した光センサセル152をリフレッシュする。このとき、スイッチングMOSトランジスタ40は沿近状態にされ、更直ライン30日接近されている。

また 水 でライン 3 に 位 様 された M O S キャパシク 1 5 を 近して 光 センサーセル 1 5 の 出 力が更直ライン 1 3 8 に 最出される。この と き 当然のこと ながら スイッチング M O S トラン ジスタ 1 4 8 は 非 再 箱 状態に な され、 重 直 ライン 1 3 8 は 存 遊 状態と なっている わけである。この ほに … つの 重直 スキャンパル スにより、 すでに 説 出 しを 幹 f した 光 センサーセルの リフレッシュと、 次の ラインの 光 センサーセルの 被出しが M …の パルス で

特團昭60-12762 (18)

同時的に行なうことが可能である。このときすでに説明した機にリフレッシュする時の電圧と説出しの時の電圧は、説出し時には、高級説出しの必要性からパイアス電圧をかけるので異なってくるが、これは第14関に派すごとく、MOSキャパシタ電機9およびMOSキャパシタ電機120の前債を変えることにより非電気に関一の電圧が印加されても各先センサーセルのベースには異なる電圧がかかる様な精液をとることにより達成されている。

ているため、春日および受光統化し状態ではコレ クタに一定のバイアス進圧が無わった状態になっ ている。もちろん、すでに設則したようにコレク タにバイアス電圧が加わった状態でも浮遊ペース のリフレッシュは、エミッタの間で行なえる。た だし、この場合には、ペース領域のリフレッシュ が打なわれると制時に、リフレッシュパルスが印 加されたセルのエミックコレクタ間に無駄な電流 が流れ、前月犯力を大きくするという欠点が作な う。こうした父点を克服するためには、全センサ セルのコレクタを共通削減とせずに、名木平ライ・ ンにもぶセンサセルのコレクタは共通になるが、 お水平ラインごとのコレクタは用いに分類された 構造にする。すなわち、第1岁の精造に関連させ て説明すれば、塩板は下層にして、下原状板中に コレクダーお水平ラインごとにないに分移された 押込何族を設けた精道にする。時り合う水平 ラインの n. 用込的姓の分前は、p.们就を開に介 花させる奶面でもよい。木ギラインに扱って埋込 まれるコレクタのキャパシクを残少させるには、

絶疑物分類の方が優れている。第1例では、コレクタが光質で構成されているから、センサセルを関む分類倒域はすべてほとんど間に関さまで設けられている。一方、各水平ラインごとのコレクタを近いに分別するには、水平ライン方向の分類領域を発症ライン方向の分類領域より必要な値だけ課くしておくことになる。

お木平ラインごとにコレクタが分離されていれば、設出しが終って、リフレッシュ動作が始まる 時に、その水平ラインのコレクタの世圧を接地すれば、前途したようなエミッタコレクタ間電数は 扱れず、前環電力の増加をもたらさない。リフ レッシュが終って光質りによる電母潜動動作に入 る時に、ふたたびコレクタ割数には所定のバイフ ス雑化を印加する。

また第15 図(a) の等価圏路によれば、各本平 ラインがに出力は出力端子47 および147 に交 リに出力されることになる。これは、すでに設明 したごとく、第15 図(b) の様なほぼにすること により一つのアンプから出力をとりだすことも明 化である.

以上級別した様に本災約別によれば、比較的時間なられて、ラインリフレッシュが可能となり、連常のテレビカメラ等の応用分野にも適用することがデできる。

本発明の他の実施的としては、光センサセルに 複数のエミックを取けた情報あるいは、一つのエ ミックに登取のコンタクトを設けた構成により、 一つの光センサセルから複数の出力をとりだすタ イプが与えられる。

これは本意明による光電会性費用のお光センサセルが用型は低をもつことから、 つの光センサセルから複数の出力をとりだすために、お光センサセルに複数の配換が最が複数されても、光センサセルの内線で発生した蓄積電圧Vpが、まったく銭減することなるにお出力に提出すことが可能であることに展現している。

このほに、 作光センサセルから複数の出力をとりだすことができる間底により、 作光センサセルを多数化列してなる光電変数数円に対して数り数

特節昭60-12762 (19)

限あるいは指音対策等に対して多くの利点を竹加 することが可能である。 代に水発明に係る光電を投設内の一型折灯について設明する。第10日に、選択エピクキシャル成長(N. Endo at al. "Novel device isolation technology with selected epitaxial growth" Tech. Dig. al 1882 IEDM、PP、241-244 を無)を用いたその製造の一個を示す。

1~10×10 **co** 程度の不純物資度の n 形 Si 表版 J の豊前類に、コンタクト用の n ** 前域 I 1 を、 As あるいは P の転放で設ける。 n ** 前域からのオートドーピングを助ぐために、関には永さないが簡化脱及び寛化脱を豊前に適称は設けておく、

以及1は、不能物資度及び儲蓄存度が均一に制御されたものを用いる。すなわち、キャリアラインタイムがウェハで十分に及くかつ均一な結晶ウェハを用いる。その様なものとしては倒えばMC と 洗による結晶が違している。以収1の表面に増える。すなわち、日、O 3 四級かあるいは(Ⅱ・+ O。) 寄頭気で放化する。核原欠降等を生じさ

せずに良好な僧化闘を得るには、800 で登暖の裏 版での高田的化が消している。

その上に、たとえば2~4mm 間度の厚さの SiO, 殿をCVDで推断する。(M, + SiH4 + O。) ガス系で、300~500で程度の製度で 所望の別さの SiO, 数を推請する。O: / SiH4 のモル比は似版にもよるが4~40程度に改定す る。フォトリングラフィで程により、セル関の分 離領域となるほ分の敵化院を残して他の領域の危 化股は、 (C F a + H ,) 、C , F , , CH, F , 筝のガスを用いたリアクティブイオンエッチング で除去する (第16図の工程(a))。例えば、10× 10mm~ に 1 時 岩を設ける場合には、 1 0 mm ピ ッチのメッシュ状に SiO, 膜を残す。 SiO, 股の 幅はたとえば2mm 程度に遊ばれる。リアクティ ブイオンエッチングによる表面のダメージ 層及び 打架滑を、 At/C)。 ガス系プラズマエッチングか ウェットエッチングによって改去した後、目而真 鬼中における旅遊かもしくは、ロードロック形式 で十分にお明気が精神になされたスパック、ある

いは、Sill 。ガスにCO, レーザ光線を照引する民 形光CVDで、アモルファスシリコン301を堆 私する (第16回の工程(b))。 C B r F 。 . C C 1、1、、 CI、作のガスを用いたリアクティ プイオンエッチングによる異方性エッチにより、 SiO. 股間前に取むしている以外のアモルファス シリコンを飲止する (第16回の目程 (c)) 。 前 と同様に、ダメージと打造器を十分降反した後。 シリコン基数表面を十分精準に張作し、(11) + 5iN: 、C2, + HC2)ガス糸によりシリコ シ股の選択庇具を行う。 Q 1 0 Terrの糖用状態で 成員政行い、及版制集は 800~1000℃, HC2のモ ル比なある程度以上高い例に設定する。 BC2の草 が少なすざると選択成長は起こらない。 シリコン 長坂上にほシリコン結晶器が花段するが、 SiO 。 だ上のシリコンはIIC2によってエッチングされて しまうため、 SiOs 終上にほシリコンは取積しな ~5μm 程度である。

不被勃竟度性、好主し《社10¹²~10¹⁵ cm⁻² 程度

特問程 60-12762 (20)

に設定する。もちろん、この発明をそれてもよいが、pa゚ 接合の拡散で位で完全に完乏化するかもしくはコレクタに動作電用を印加した状態では、少なくともn゚ 钼酸が完全に空乏化するような不銹物資度および以さに選ぶのが領ましい。

 は、状態をまず1150~1250で程度の高級処理で表確認信から信息を終去して、その後 000で程度の長時間があら信息を終去して、その後 000で程度のクトを少数発生させ、デスーテットグーンを有するイントリシックゲックリングの行える状態にしておくこともさわめて行動である。分質領域としての SiO, 関4が存在した状態でのエピクキシャル提及を行うわけであるから、SiO, からの競击のとり込みを少なくするため、成長級機能でレルのではよしい。通常よく使われる高階被加熱法では、カーボンサセブクからの初次が多くで、より一般の低級化はないランブ加熱によるウェンの投資があるともクリーンにできて、高品質エピ牌を概料で成長させられる。

反応収におけるウェハ支持具は、より産気形の 低いが高端度容融サファイアが着している。 似材 材ガスの予点が容易に行え、かつ大板量のガスが 流れている状態でもウェハ面内製作を均一化し場 い、すなわちサーマルストレスがほとんど発生し

ないランプ和格によるウエハ直接向急後は、 高品質エピがを得るのに登している。 成長時にウエハ 表面への効外線照射は、エピけの品質をさらに向 しさせる。

分離 前肢 4 となる SiO、 肝の関係にはアモルファスシリコンが堆積している(第16 関の工程(c)。 アモルファスシリコンは関組成長で単結温化し易いため、 SiO、 分部領域 4 との界面近傍の結晶が非常に優れたものになる。高級抗り、 語を選択エピタキシャル成長により形成した後(第16 図の工程(d))、 表面設度 1 ~20×10 件でつる程度のP 領域 6 を、ドープトオキサイドからの拡散が、あるいは低ドーズのイオン社人間をソースとした拡散により預定の課さまで形成する。p 前成 6 の課さはたとえば0.0 ~1 μ m 程度である。

p 们域 6 の がさと不適切的機は以下のような考えで決定する。 燃液を上げようとすれば、 p 们域 6 の 不動物資液を下げて C beを小さくすることが 役ましい。 C beは略々次のように与えられる。

Che =
$$\Lambda \in \left(\frac{q \cdot N}{2 \in V \text{ bi}}\right)$$

ただし、Vaiはエミック・ベース開展散電役であり、

$$V bi = \frac{K T}{q} - in \frac{H H}{n_1^2}$$

で与えられる。ここで、《はシリコン結晶の議職 取、日、はエミックの不饒物高度、日、はベース のエミックに前接する部分の不純物能度、 n i は 真性キャリア高度である。日、を小さくする程 しいは小さくなって、場所は上昇するが、 N を あまり小さくしすぎるとベース領域が動作状態で 完全に望乏化してパンチングスルー状態になって が完全に望乏化してパンチングスルー状態になら が完全に望乏化してパンチングスルー状態になら ない程度に設定する。

その後、シリコン以近表前に(II, + O,) ガス系スチーム間化により数10人から数100人収度のはさの角間化設3を、000~900で配度の料度で形成する。その上に、(SiH, + NH;) 系ガスのCVDで製化数(Si, N, 4)302を

特局昭60-12762 (21)

500 ~1500人程度の外さで形成する。形成品版は 700 ~ 900 で程度である。 All, ガスも、 HCQ ガス と楽んで通常人手できる製品は、火量に木分を含 んでいる。水分の多い川。ガスを原材料に使う と、産者政権の多い関化限となり、再規性に乏し くなると何時に、その後の SiOs 駅との選択エッ チングで選択比が取れないという結果を招く。 NII,ガスも、少なくとも水分含有疑が0.5ppm以下 のものにする。水分含有量は少ない税望ましいこ とはいうまでもない。な化設302の上にさらに PSG間 300をCVDにより唯位する。ガス系 は、たとえば、 (H, + Silla + O2 + Pll3) を 川いて、300~450 で程度の程度で2000~3000人 程度の厚さのPSG 競をCVDにより堆積する (水16間の下程(e))。 2度のマスク合せ工程 を含むフォトリングラフィー C型により、 n * 剣 **娘で主と、リフレッシュ及び読み出しパルス印加** 推模上に、Asドープのポリシリコン設304を堆 抗する。この場合ロドープのポリンリコン股を 使ってもよい。たとえば、2回のフォトリングラ

フィー目程により、エミックとは、PSG股。 Siall 4 間、 SiOo 即をすべて仕上し、リフレン シュおよび及び読み出しパルス印加遺標を設ける 部分には下地の SiO, 脱を燃して、PSG股と Sia B 4 脱のみエッチングせる。その技、Asドー プのポリシリコンを、(fl,+Sill a +Asll ,)も しくは(H₂ + Sifl₄ + AzH₂) ガスでCVD形に より取損する。堆積料換は550℃~700℃程 頂、殿が以 1000~ 2000 人である。ノンドーナ のポリシリコンをCVD族で堆積しておいて、も の役材又はPを拡放してももちろんよい。エミッ グとりフレッシュ及び読み出しパルス印加電板上 を除いた他の部分のポリシリコン膜をマスク合わ セフォトリングラフィー(股の役エッチングで除 たする。さらに、PSG間をエッチングすると、 リフトオフによりPSG股に堆積していたポリシ リコンはセルフアライン的に辞去されてしまう (第) G 図の E 程(t))。ポリシリコン膜のエッチ ングはC, Cl, F, . (CBrF, + Cl,) 字 のガス系でエッチングレ、Si;N。悶はCⅡ。

F,等のガスでエッチングする。

次に、PSG股305を、すでに述べたようなガス系のCVD族で堆積した後、マスク合わせ E 程とエッチングで程とにより、リフレッシュベルス及び被み出しパルス電積用ポリシリコン膜上にコンタクトホールを開ける。こうした状態で、A1、A1-Si.A2-Co-Si等の食料を真空族群もしくはスパックによって取れするか、あるいは

(CII,), A 2 や A 2 CI, を原材料ガスとするプラズマC V D 法、あるいはまたも記録材料ガスの A 2 - C ボンドや A 2 - C I ボンドを政後光照射により J m する光照射 C V D 法により A 2 を推積する。(CII,), A 2 や A 2 CI, を解材料ガスとして上記のようなC V D 法を行う場合には、大沙のほことを取ることを取ることを取ることを推議するには、水分や酸器は人のまったくないクリーン器側分の中で300 ~400 で酸度に火板酸酸を上げたC V D 法が優れている。第1 関に派されたの際配像1 0 のパターニングを終えた後、原門地科院3 0 B を C V D 法で

申析する。 3 0 6 は、前述したP 5 G 間、あるいはC V D 法 SiO、 段、 あるいは A 水性等を考慮しする必要がある場合には、 (Sill。 + HII 、) ガス系のプラズマ C V D 法によて形化したSi 、N 。 段である。 Si 、II 。 段中の未ぶの合力量を低く抑えるためには、 (Sill。 + N 、) ガス系でのプラズマ C V D 法を使用する。

プラズマC V D 独によるグメージを現象させ形成された Si, II。 股の電気的問用を大きくし、かつリーク電視を小さくするには光で V D 独による Si, II。 股がすぐれている。光で V D 独には 2 近りの力状がある。 (SiII。 + IIII, + III。) カス系で外傷から未得ランプの 2537人の領外権を照明する カルと、 (SiII。 + IIII), ガス系に水州ランプの 1849人の保外性を照明する方法である。いずれも 最級的ほほ 150 ~ 350 で程度である。

マスク合わせ 正程及びエッチング L 程により、 エミックフトのポリシリコンに、 始種間 305.300 を買適したコンタクトホールをリアクティブイオ シェッチで開けた後、前端した方法でA2. A8

計算時 GO-12762 (22)

- Si, A 1 - Co - Si等の食器を取放する。この場合には、コンダクトホールのアスペクト比が大きいので、C V D 技による取扱の方がすぐれている。第1 関における金銭配換 B のパターニングを終えた後、最終パッンペーション駅としてのSi, N。膜あるいは P S G 版 2 を C V D 法により取扱する (第16 図 (c))。

この場合も、光CVD抗による間がすぐれている。12は以前のAl.Al-Si等による企紙電標である。

本発明の光電を投設費の記述には、実に参影な 自飛があり、第15図はほんの一句を述べたに過ぎない。

 領域4の創稿にアモルファスSiを推りしておいて エピ依良を行う方法を設切した。この場合には、 エビボルルには低いからの周川心はセアモルファ スSiは単結品化されるわけである。エピ収長は、 850 ~ ~ 1000 で程度と批放的高い利用で行われ る。そのため、族版Siからの料相規模によりアモ ルファスSiが単結晶化される前に、アモルファス Si中に推動品が現民し始めてしまうことが多く、 結晶性を恐くする以切になる。以底が低い方が、 周相応長する速度がアモルファスSi中に数結晶が **业にし始める遺産より相対的にずっと大きくなる** から、選択エピクキシャル歯長を行う前に、55 0℃~700℃程度の低鉄処理で、アモルファス Siを単結構しておくと、昇浦の特性は必許され る。この時、戊板SiとアモルファスSiの間に放化 設等の<equation-block>があると周相の長の関始が遅れるため、 丹力の塩界にはそうした影が介まれないような雄 なわかプロセスが必要である。

アモルファスSiの関引成長には上途したファー ナス成長の他に、基板をある程度の製度に保って

おいて ファシュランブ加及あるいは糸外盤ランプによる、たとえばなかからな10秒程度のラビッドアニール技術も有効である。こうした技術を使う時には、 SiO。 以間域に塩積するSiは、 多結晶でもよい。 ただし、非常にクリーンなプロセスで堆積し、多結晶体の結晶粒容に改置、災害等の含まれない参称品Siにしておく必要がある。

こうした SiO. 個面のSiが単結晶化された後、 Siの遊択成長を行うことになる。

定の前の『を含んだ SiO。 酸にしておく。 さらに その上に SiO。 をC V D 法で塩積するということ で分取削減4を作っておく。その後の高観プロセ スで分配削減4中にサンドイッチ状に存在する 集 を含んだ SiO。 腹から、焼が高板抗ロー 削減5中 に拡散して、界値がもっとも不能物品度が高いと いう良好な不能物分のを作る。

すなわち、第17回のような切益に構成するわけである。分質領域4が、3間均前に構成されていて、300は熱能化設5i0。、300は構を含んだCVD抗5i0。以、301はCVD抗5i0。 関である。分性領域4に前接して、n - 領域5中との間に、n 領域307が、原を含んだ5i0。 駅309からの核故で形成される。307はセル周辺全部に形成されている。この積着にすると、ベース・コレクタ間が場でbecは大きくなるが、ベース・コレクタ間リーク電放は高熱する。

第10回では、あらかじめ分割用粒性的数4を 作っておいて、選択エピクキシャル成員を行なう 例について説明したが、皮板上に必要な高低値

排間昭60-12762(23)

n - 然のエピクキシャル収扱をしておいてから、 分離 旬岐となるべき部分をリアクティブイオン エッチングによりメッシュ状に切り込んで分陰領 域を彫成する、Uグループ分陰技術(A.Noyazaka et al. "U - groove isolation technique for high speed bipolar VLS1'S ", Tech. Dig. of IEDN. P.82, 1982、歩照)を使って行うこともで きる。

水免明に係る光電視換款設は、結局物より構成 される分質割原に取り抑まれた角度に、その火部 分の領域が半導体ウェハ表面に前接するペース領 遊が怪符状 然になされたパイポーラトランジュタ を形成し、厚炭状態になされたペース領域の電位 を称い始終時を介して前記ペース領域の一部に設 けた電信により翻算することによって、光情報を 光電要換する契照である。高不能物理機能量より なるエミック領域が、ベース領域の一部に設けら れており、このエミックは水平スキャンパルスに より動作するMOSトランジスタに接続されてい る。前述した、捏造ペース削減の一個に行い絶縁 **層を介して設けられた電標は、太平ラインに接続** されている。ウェハ内はに設けられるコレクタ は、基礎で研究されることもあるし、目的によっ ては反対政党原務抵抗抗叛に、朴太平ラインごと に分離された高額度不統動場込み領域で構造され る場合もある。絶数層を介して設けられた世様 で、搾炭ペース鍛冶のリフッレッシュを指立う時 のパルス電圧に対して、信号を統則す時の印加パ

ルス選択は実質的に大きい。実際に、2種類の電子を持つパルス異を用いてもよいし、ダブルション・コースの変別したように、リフレッシュ別所である。これのでは、リフレッシュが必要では、大きなのでは、これでは、カース、はいるでは、カースのでは、カースのでは、カースのでは、カースのでは、カースのでは、カースのでは、カースのでは、カースのでは、大空間の対して、高速度である。これには、大空間の光電には、大空間の光電には、大空間の光電にないには、大空間の光電にないには、大空間の光電にないには、大空間の光電にないには、大空間の光電にないには、大空間の光電にないには、大空間の光電にないには、大空間の光電にないには、大空間の光電がある。これには、カースとはもちろんである。これには、大空間の光電の実施所によって、高速を開発していれば、大空間の光電を開発にある。

たとえば、前配の災路鉄で税明した負許と非電 型がまったく反転した賃貸でも、もちろん回様で ある。ただし、この時には印刷電形の長性を完全 に反転する必要がある。非電視がまったく反転し た切置では、例ははn型になる。すなわち、ベースを切配する不能物はAssやPになる。AssやPを含む創歴の表面を応化すると、AssやPはSi/SiO。 界面のSi質にパイルアップする。すなわち、ベース内部に表面から内部に向う強いドリフト電界が生じて、光輪弱されたホールはただちにベースからコレクタ質に抜け、ベースにはエレクトロンが効率よく蓄積される。

ベースがすりの場合には、適常使われる不純物はボロンである。ボロンを含むす能療表面を熱酸化すると、ボロンは陰化験中に取り込まれるため、Si/Si O, 界面近切のSi中におけるボロンのほけやや内部のボロン環底より低くなる。このほごは、陰化酸以にもよるが、適常な100 人である。この界面流切には、エレクトロンに対するをというと、この連ドリフト電影が生じ、この側端に光均起された。このままだと、この連ドリフト電影を生じている。のままだと、この連ドリフト電影を生じている。物域は不透射機に、るが、表面に称った一部による

特费昭60-12762 (24)

ため、p 凱兹のSi/SiO。 器師に集まったエレクトロンは、このp * M 域に 門絡合される前に 変れ込む。 そのために、たとえポロンが 3i/SiO。 界面近傍で減少していて、逆ドリフト電界が生じるような 知成が存在しても、ほとんど不整例域には ならない。 むしろ、こうした 創設が Si/SiO。 界面 で 作 すると、 器 積されたホールを Si/SiO。 界面 から 引き性 して 内部に 存在させるようにするために、ホール が 界面 で 新設する 幼果が 無く なり、 p がの ベースに 割けるホール 滞益 幼果が 良好と なり、 き わめて 望ましい。

以上設別してきたように、水発別に光電変換数 計は、存在状態になされた制物電話気候である ベース領域に光により始起されたキャリアを高級 するものである。すなわち、Base Store Image Sensor と呼ばれるべき設賞であり、BASIS と時 株する。

本名明の光池資格設置は、1 個のトランジスタ で 1 画書を構成できるため高密度化がきわめて容 易であり、同時にその構造からブルーミング、ス ミアが少なく、かつ高色度である。そのダイナミックレンジは広く取れ、内部環境性能を有するための協作はによらず大きな信号は圧を発生するため低度作でかつ周辺回路が登場になるという韓敬を有している。例えば将来の高品質関係健慢能質として、その工業的優勢はまわめて高い。

本お、未発明に係る常電を換設日は以上述べた 関作股管設訂の外に、たとえば、商役人力教教、 ファクシミリ、ワークステイション、デジタル復 写際、ワープロ等の画像人力教訓、OCR、パー コード最限り設賞、カメラ、ビデオカメラ、8ミ リカメラ等のホートフォーカス用の光電を換数が 体権事質等にも応用できる。

第8 図(b) に、過額的リフレッシュ動作。 審核 動作、 疑斯し動作、 そして過額的リフレッシュ動 作と適回するときの、 エミッタ、 ベース、 コレク タ 各様における電位レベルを表したものを示す。 各様位の並近レベルは外部的に見た電位であり、 内部のポテンシャルレベルとは一部一致していない係もある。

説明を簡単にするためにエミッタ・ペース間の 拡削単位は続いてある。したがって、第8図(b) マエミックとペースが同一レベルでおされる時に は、実際にはエミッタ・ペース間に

で与えられる熱性な故が存在するわけである。

30 8 図(b) において、状態の、肉はリフレッシュ動作を、状態肉は脊積動作を、状態肉は 設出し動作を、状態肉は干さっクを根地したとき の動作状態をそれぞれがす。また難似レベルは O ボルトを現にして上側が負、下側が正常位をそれ ぞれがす。状態のになる前のペース単位はぜロボルトであったとし、またコレクタ単位は状態のか ら心まで全て正確位にパイアスされているものと する。

上記の…社の動作を第8以(a) のダイミング図 と共に説明する。

第 8 図 (a) の数形 6 7 のごとく、時期 t 」において、端子 3 7 に正常圧、すなわちリフレッシュ 定注 V ex が印刷されると、第 8 図 (b) の状態のに 定位 2 0 0 のごとくペースには、すでに説明した ほに、

なる分形がかかる。この電位は時料も、からし、の間に、次第にゼロ電位に向かって減少していき、時刻し、では、第0例(b) の点線で示した電位201となる。この電位は前に説明した様に、過数的なリフレッシュモードにおいて、ベースに残る電位V。である。時刻し、において、被形67のごとく、リフレッシュ電圧Vmがゼロ電圧にもどる瞬間に、ベースには、

なる電圧が耐と同様、容量分類により発生するので、ペースは残っていた電圧 V 。と新しく発生した電圧との加算された電位となる。すなわち、状態帯において示されるペース電位202であり、これは、

マダえられる.

この様なエミックに対して逆パイアス状態において光が入射してくると、この光により発生したホールがベースの技に搭積されるので、状態ののごとく、人引してくる光の強さに応じて、ベース電位202はベース電位203、203°、 203°のごとく次第に正電位に向って変化する。この光により発生する電圧をVァとする。

次いで被形 6 9 のごとく、水平ラインに乗収シフトレジスタより電圧、すなわち疑問し電圧 V 。 が印加されると、ペースには

ある一定の設出し時間の後、被野69のごとく 設出し電圧V・がゼロ電位になった時点で、ペースには

なる電圧が無算されるので、状態ののごとくベース電位は、設出しバルスが印刷される前の状態、 すなわち連バイアス状態になり、エミックの電位 変化は停止する。すなわち、このときのベース電位208は、

なる電圧が加力されるので、光がまったく照射されないとさのペース電位204は

ベース退放205、、205~、205~ほそれ

でかえられる.

ベース電位が、この様に、エミックに対して、 関方向バイアスされると、エミック側からエレク Gロンの作人がおこり、エミッタ電位は次部に正 電位方向に動いていくことになる。光が無明され なかったときのベース電位204に対するエミッ タ電位206は、即方向バイアスを0.5~0.6 V

で与えられる。これは設出しが頻まる前の状態の とよったく同じである。

この状態のにおいて、エミック側の光情報付けが外部へ設出されるわけである。この設出しが終った後、各スイッチングMOSトランジスクイ 8、イロー、40 でが増延状態となり、エミックはゼロ電位となる。これで、リフレッシュ物作、結構物作、設出し効作と一巡し、次に状態のにもどるわけであるが、この時、最初にリフレッシュ効作に入る前は、ペース電位がゼロ電位からスクートしたのに対して、一巡してきた後は、ペース電位

特問吗 60-12762 (28)

かなされた心位に変化していることになる。したがって、この状態で、リフレッシュ電圧 V mi が印刷されたとしてもベース電位はそれぞれ V m 、 V m + V p ・ になるのはけであり、これでは、ベースに、ト分な順行のがイアスがかからず、光の微くあたった所は刷方の、メクタい部分の情報は約えずに残るということが生ずることは第6回に示したリフレッシュ動作の計算例から見てもあきらかである。

この様な現象は遊費的リフレッシュモード批特でのものであり、完全リフレッシュモードでは、ベース電位が必ずゼロ単位になるまで扱いリフレッシュ時間をとるために、この様な問題は生じない。

高速リフレッシュが可能な過載的リフレッシュ モードを使い、かつこの様な不信合の生じない方 法について以下に述べる。

これをが決する一つの方法は、第8回(b) の状態中において発生したベース電位210をゼロ電位までもってきてしまうことである。この様にすると状態中において、リフレッシュバルスが印刷するとき最初の状態と同じくベース電位がゼロ電位なので建設な過数的リフレッシュモード動作が可能となる。

第10例にそれを達成するための一里透例を示す。第10例(a) は光センサセルの販価構造例を示め、第10例(b) には、それの等値回路を示す。第10例にそれをで第1例に示した場本光センサセルのエミッタ領数7とa* 領域270はそれを かいのエミッタ領数7とa* 領域270はそれを し、ポリシリコン等で作られたゲート271に より制御される情益に なっている。また、 a* 領域270は、 化級272により基本光センサセルの ペース 11 歳 8 と接続されている。他の部分は第1

関で示した技术光センサセルと阿じである。

第18 間(b) は(a) の信意図の等値回路であり、光センサセルのエミッタ領域と共通のドレイン領域 7、ゲート271、ソース創成270よりなるMOSトランジスタ273が、光センサセルのベース領域6と配設272により接続され、ドレイン領域はエミッタ領域と共通であり、またゲート271は配数274に接続され、外部よりパルスが印加できる様な環境になっている。

リフレッシュ効作、 密積効作および設山し効作においては、 このMOSトランジスタのゲート
271には配程274を迫して、MOSトランジスタのサーンスクのチャンネルが十分非存液になる様な食電圧がかけられているものとする。 邓O切(b) の状態 他においてベース領域の電位210が負の時、 エミタは接地されており、この状態でゲート271をゼロ電位または正電位にしてやるとMOSトランジスタのチャンネルが移過状態となり、 電波が変れてベース電位はゼロ電位になることは明らかである。

この様にして、状態やにおいてベース 電位がゼロ電化となるので、次のリフレッシュ 動作においては B D 以(b) で説明したごとく、 過酸的リフレッシュモード動作が確実に行なわれ、 高速のリフレッシュが 可能となる。

以上設明したごとく、水災的的によれば、配像が一米均加するものの、簡単なMOSトランジスクを1ケ追加するだけで、高速効作が可能な機像
お子を構成することができる。

318以に示す実施供においては、MOSキャパシク電標9、MOSトランジスタのソース領域270と光センサセルのベース領域6を接続するための配数、MOSトランジスタのゲート271、光センサセルのエミッタ領域7のための配数8が、設切の協合上、全で同一の時間内に費かれており、光の人射する窓がきわめて少ない様に対かれているが、実数のデバイスにおては、阿一の光センサセルの中の他の部分へ、それぞれを、人射する窓の形状、配数の都合等を持速して配置することが可能である。

特爾昭60-12762 (27)

は上の説明は、リフレッシュ、読出しをいずれもCatを通してすべース上の電標写により行なうそードについての説明であるが、シフレッシュをa MOSで行なってしまう動作が可能である。すなわち、この場合には電標写には説出し用パルスだけが加わる。説出しが終った一水平ラインに沿ったンサセルのリフレッシュは、次の段の水平ラインに沿ったンサセルの以びレッシュは、次の段の水平ラインに指ったンサセルの設立しを行なう前のブランキング期間に、271に正正を印卸してnMOSを認過させ、その時頭値ライン38、38~、……の負電圧 - Vpを印加する。pベース領域は、- (Vp - Vm)に環境し、リフレッシュが完了する。Vmは、nMOSのしきい個電圧である。このnMOSは、いわばチャンネルとロ*領域270が同電位になされた動作である。

pベースリフレッシュ用に完全に独立に n M O S を作ってもよい。この時には n * エミッタは まったく独立しており、 pベース中にさらに 2 つの n * 前級 2 7 0 と 2 7 5 が設けられて n M O S を構成する。

第1 U 図(o) に示されるものと阿様に、n・ 領版 2 7 O は電標 配換により p ベース 5 と 直続されており、も ラーカの n・ 電標 2 7 5 は、 電極 配像により ゲート 2 7 1 に 電話が加えられた ときに構定の負電用・ V p が加わるようになされている。第19 図にその 回路 請成 図を示す。 本 平 ラインに 初って、負電用 印 加 川 のライン 2 0 1 、2 8 2 、……… が設けられている。

水平ライン275に設出しパルスを加えて、この水平ラインに称うセンサセルの設出しを終えた 技、その下の役の水平ラインの設出しを行なうた。 めに、276に設出しパルスを加えた時、その設 出し川パルスは、水平ライン275に称うセンサ セルのリフレッシュ川 n M O S トランジスタの ゲートに加わり、その時ライン281に負世川 ー VPが加わるから、275に称うセンサセルの設 出しを行なっている間に完了する。

4 図版の簡単な説明

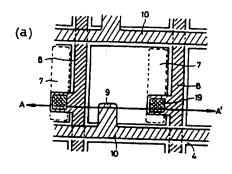
節1回から節6回までは、水発明の一変無例に 係る光センサセルの主要構造及び基本動作を説明 するための頃である。坊 i 図(a) は平前図、(b) は瞬値図、(c) は等値倒路図であり、第2図は数 出し動作時の準値関路線、第3額は疑出し時間と 説出し征圧との関係を示すグラフ、57.4 図(a) は 寄枝位近と、統治し時間との関係を、 57 4 186(b) は パイアス位圧と設めし時間との関係をそれぞれ示 ナグラフ、切ち図はリフレッシュ効作時の等価圏 路 図、 邱 G 図 (a) ~ (c) はリフレッシュ時間と・ ペースで位との関係を示すグラフである。第7日 から第10回までは、第1回に示す光センサセル を用いた光電変数設置の観明図であり、第7図は 圆路間、気の図(a) はパルスタイミング図、応 8 図(b) はお動作時の電仪分布を示すグラフであ る。中の国は中央は中央に関係する事業国際関、第 10個は移通した時間からの出力電圧を時間との 関係で示すグラフである。第11、12次び13 別は他の光位変換数算を示す例路線である。係

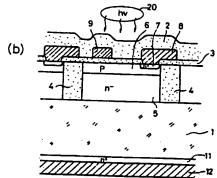
14 図は未発明の要数例に係る他の光センサモルの主要結立を説明するための平面関である。第15 図は、第14 図に示す光センサモルを用いた光電要換数額の週路図である。第10 図及び17 図は未免明の光電変換数質の一製造力法倒を示すための筋面関である。第10 図は未免明の更動例に係る光センサモルを示し、(a) は節面図、(b) はその等価四路図である。第19 図は第18 図に示した光センサモルを用いた回路構成図である。

1 … シリコン 花板、 2 … P S G 環、 3 … 絶対 標化的、 4 … 岩子分陰 例底、 5 … n ~ 削坡 (コレクク領域)、 6 … p 領域(ベース領域)、 7 、 7 ~ … n ~ 領域(エミック領域)、 0 … 配線、 9 … 電標、 10 … 配線、 12 … 電視、 13 … コンデンサ、 14 … n ~ 前域、 12 … 電視、 13 … コンデンサ、 14 … バイボーラトランジスク、 15、 17 … 接合 作量、 16、 10 … グイオード、 19、 19 ~ … コンタクトは、 20 … 光、 20 … 光、 20 … 光 で スタ、 31 … 水平ライン、 32 … 飛れシフトレジスタ、 33 … 水平ライン、 32 … 飛れシフトレジスタ、 33 … 城子

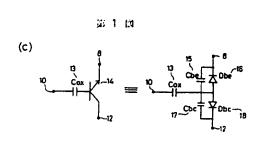
特別昭60-12762 (28)

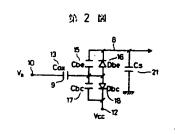
第 1 図

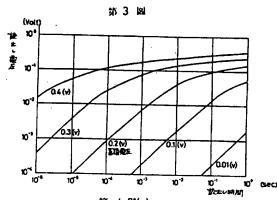


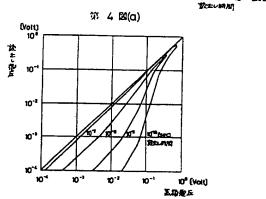


. 38…推ኪライン、39…水平シフトレジスタ 0 … M O S トランジスタ、 4 1 … 山力ライン 2 … MOSトランジスタ、43 … 炤子、44 ンジスク、 4 4 , 45 … 負荷抵抗 子、 4 7 … 婦子、 4 8 … M O S トランジスタ 9 -- 帽子、 6 1 、 6 2 、 6 3 -- 区間、 レクタ電位、67…数形、80、81…容量 2 . 8.3 … 抵抗、 8 4 … 電波額、 101,102…太平シフトレジスタ、11 112…出力ライン、138…垂直ライン、 0 --- M O S タランジスタ、 1 4 8 --- M O S ト ジスタ、 1 5 0 、 1 5 0 ′ ··· M O S コンデン 152,152 ' … 光センサセル、202. 203,205…ペース電位、220 … p * 飢焼、 2 2 2 . 2 2 5 … 配線. 2 5 1 … p* 何姓. 252 **们故、253…丘穏、300…アモルファ** スシリコン、302… 粒化膜、303… PSC 膜、 3 0 4 …ポリシルコン、3 0 5 … PSG 数、3 0 6 … 將開絶機謀。

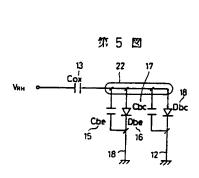


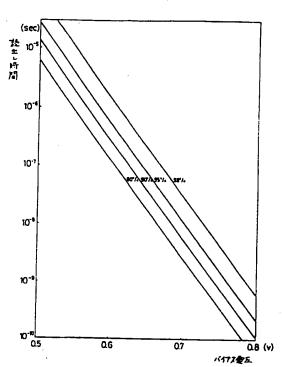


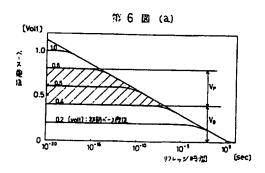


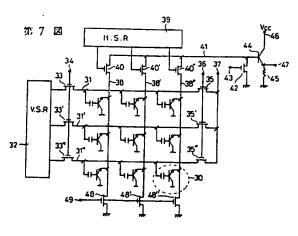


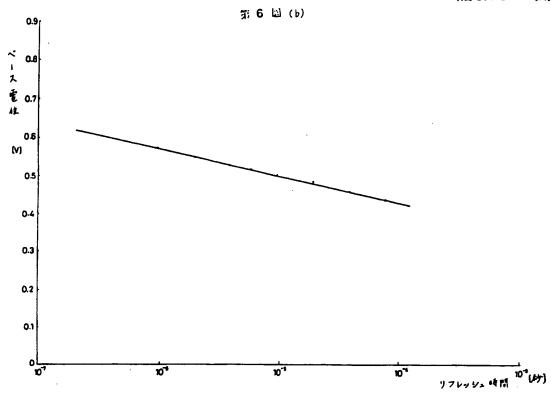
第4國(b)

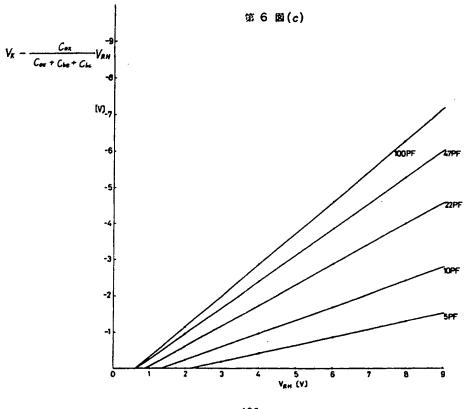


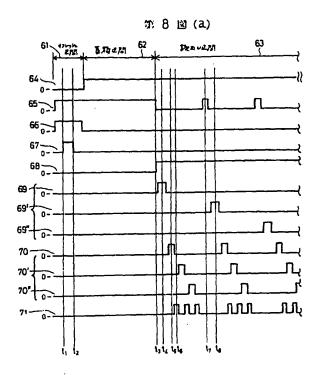




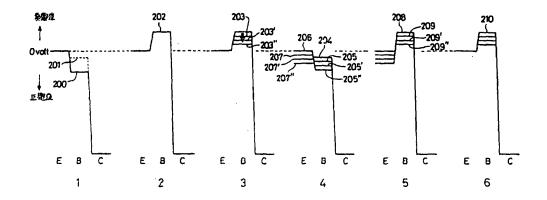


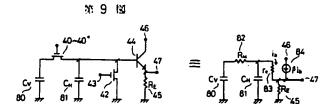


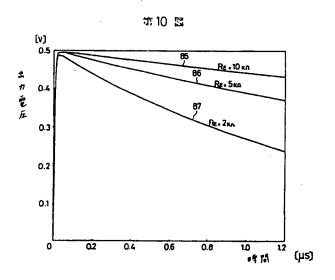


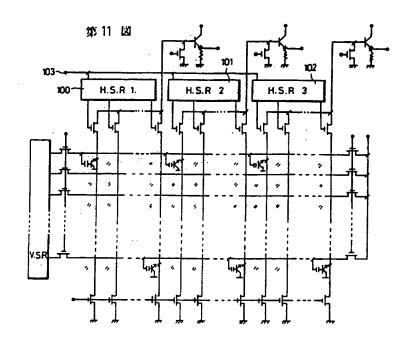




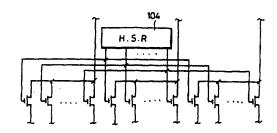


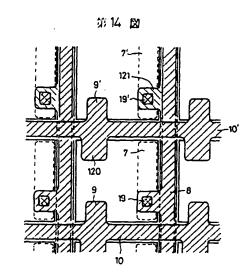


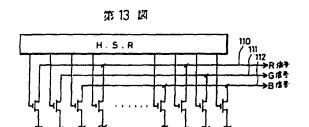


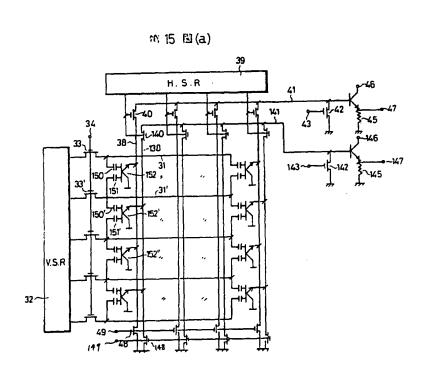


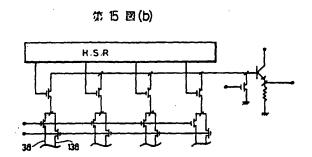
第12 図

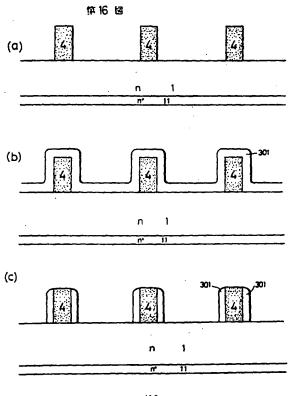




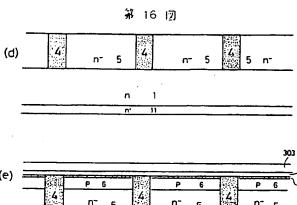


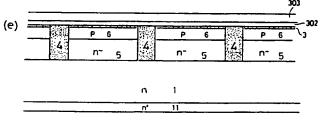


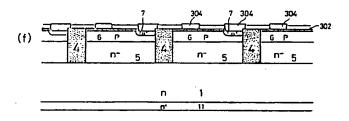


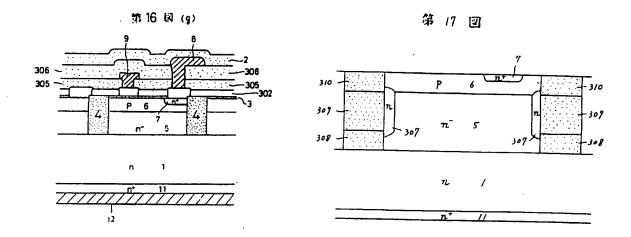


特開報60-12762 (35)

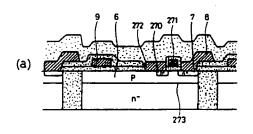


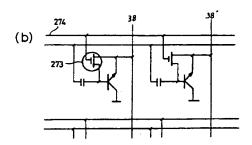




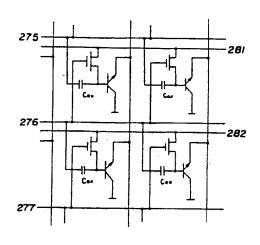


第 18 图





第 19 図



华桃物亚酸

昭和59年 5月23日

特許疗養官 岩杉和 夫 顧

- 1. 水件の表示 特別NIS 8 - 120754号
- 2 . 発明の名称 光電変換装<mark>図</mark>
- 3. 補重をする者 事件との関係 特許出願人 氏名 大 見 忠 弘
- 4 . 代 理 人 佐所 東京都路区応ノ門五丁目13番1号応ノ門40森ビル 近名 (6538) 介理士 山 ド 株 智語
- 補正の対象
 明船舎の発明の詳細な説明の翻

6. 補正の内む

- 明朝書第19頁第12行の「10 cm ¹³」を 「10¹² cm ⁻³」と制正する。
- (2) 明細数第22資第6行の

と補正する。

- (3) 明細的第34頁第14行の「10 [sec]」を 「10⁻⁴⁵[sec]」と初記する。
- (4) 明細豊第3G真下から1行目の「地形Vを」を 「電形VAを」と補近する。
- (5) 明細当第41頁下から5行目~4行目の「、バッファMOS トランジスタ33、331、331」を削除する。
- (6) 明細書第45買下から2行目の「はクッリプ」を「クリップ」と補正する。



特局昭60-12762 (37)

- (?) 明知書第53 夏第6行の「宋豊的に」の前に「ど」を挿入する。
- (8) 明顧審第53頁下から7行目の「途中」の後に「に」を解入 する。
- (9) 明細数節64異第1行の「エミッタ7、は」を「エミッタ7、7'は」と補正する。
- (10) 明細旁路64以路6行の 「エミッタ はコンタクトホール】 を」を「エミッタ7 はコンタクトホール19~を」と細正する。
- (11) 別都救第64頁下から8行目の「水平ライン3 に」を「水平ライン31」に」と補正する。
- (12) 明細事第64頁下から6行行の「セル15 の」を 「セル152'の」と補正する。
- (13) 明趣春第64页下から6行日の 「MOSキャパシタ15 は」を「MOSキャパシタ150′ は」と補正する。
- (14) 明顔書節64頁下から5行目の「水平ライン3 に」を 「水平ライン31'に」と補正する。
- (15) 明細塩塩64買下から3行目の「光センサセル15 の」を 「光センサセル152~の」と初正する。
- (16) 明細電路 5 4 反下から 2 行目の「光センサセル 1 5 の」を 「光センサセル 1 5 2 *の」と補正する。

- (17) 明朝書第66度節6行~7行および第12行の「水平ライン3 に」を「水平ライン31′に」と補油する。
 - (18) 明細勲第66以第12行~13行の 「MOSキャパシタ15 を通して光センサーセル15 の」を「MOSキャパシタ150 を通して光センサセル152 での」と特正する。
 - (18) 明細背第66頁下から2行目および1行目と、第67頁第8 行目の「光センサーセル」を「光センサセル」に補正する。
 - (20) 明細豊節68兵下から5行目の「コレクター」を「コレクタ」と補正する。
 - (21) 明細書第68貫下から4行目および下から3行目の「n 埋込削減」を「n*埋込削減」と補正する。
 - (22) 明柳豊第77頁第7行の「(c).」を「(c))。」と樹 注する。
 - (23) 明細書頭78頁第1行の

Cbe = Ae
$$\epsilon \left(\frac{q \cdot N}{2 \cdot q \cdot V_{bi}} \right)$$

Cbe = Ae $\epsilon \left(\frac{q \cdot N_{A}}{2 \cdot q \cdot V_{bi}} \right)^{\frac{1}{2}}$

と初班する。

(24) 明和吉弥78頁第4行の

$$Vbi = \frac{k}{q} - \ln \frac{N}{n_i^2} \qquad J \notin$$

$$Vbi = \frac{k}{q} - \ln \frac{N_0 N_A}{n_i^2} \qquad J$$

と補正する。

- (25) 引銀費祭78資第6行の「N はエミッタの不純物設度、 N はペース」を「N。はエミッタの不純物設度、NAはペース」と補正する。
- (26) 明顧的第7 8 頁第 8 行および 9 行の「N 」を「NA」と補 正する。
- (27) 明顧整第86以第10行の「SiO, 309は」を「SiO, 309は」と補证する。
- (28) 明顧書第9 i 貞第1 2 行の「未発明に」を「未発明の」と補 正する。
- (28) 明顯特第96頁下から4行目の「Gロン」を「トロン」と補 正する。
- (30) 明細波路97良部6行の「Vp+V。+」を「Vp+V。」 と補正する。
- (31) 明細背第100页下から7行目の「第18図にそれをて」を

「第18図において、」と補正する。

(32) 明都書第103頁第3行の「シフレッシュ」を 「リフレッシュ」と袖正する。